

GA-6PXS V2

GA-6PXS V3

LGA 2011插座主板 - Intel® E5-1600/E5-2600系列处理器

用户手册

版本 1001

版权

© 2012 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 保留所有权利。

本手册中涉及的商标是其各自所有者的合法注册商标。

免责声明

本手册中的信息是 GIGABYTE 的资产，受版权法律保护。

GIGABYTE 可能更改本手册中介绍的规格和特性，

恕不另行通知。未经 GIGABYTE 事先书面同意，不得以任何形式或通过任何方式复制、复印、翻译、传播、或出版本手册的任何部分。

文档分类

为帮助使用本产品，GIGABYTE 提供以下类型的文档：

- 为快速设置产品，请阅读产品随附的快速安装指南。
- 如需详细的产品信息，请仔细阅读用户手册。

如需产品相关信息，请访问我们的网站：

<http://www.gigabyte.com>

目录

包装箱物品.....	5
GA-6PXSV2/GA-6PXSV3 主板布局.....	6
第 1 章 硬件安装.....	9
1-1 安装预防措施.....	9
1-2 产品规格.....	10
1-3 安装 CPU 和 CPU 散热器	12
1-3-1 安装 CPU.....	12
1-4 安装内存.....	14
1-4-1 四通道内存配置.....	14
1-4-2 安装内存	15
1-4-3 DIMM 安装表	15
1-5 后面板接口	16
1-6 内部接口.....	18
第 2 章 BIOS 设置.....	32
2-1 Main (主) 菜单.....	34
2-2 Advanced (高级) 菜单.....	36
2-2-1 PCI 配置.....	37
2-2-2 信任计算.....	38
2-2-3 CPU 配置.....	39
2-2-4 运行时间错误日志记录.....	43
2-2-5 SATA 配置.....	44
2-2-6 超级 IO 配置.....	45
2-2-7 串行端口控制台重定向.....	47
2-3 芯片组菜单	50
2-3-1 北桥配置.....	51
2-3-1-1 IOH 配置	53
2-3-1-2 DIMM 信息	55
2-3-2 南桥配置	56
2-3-3 ME 子系统	58
2-4 安全菜单.....	59
2-5 服务器管理菜单	60
2-5-1 系统信息	61
2-5-2 BMC LAN 配置.....	62
2-6 Boot Option (引导选项) 菜单	63
2-7 Boot Manager (引导管理器)	65
2-8 Exit (退出) 菜单	66

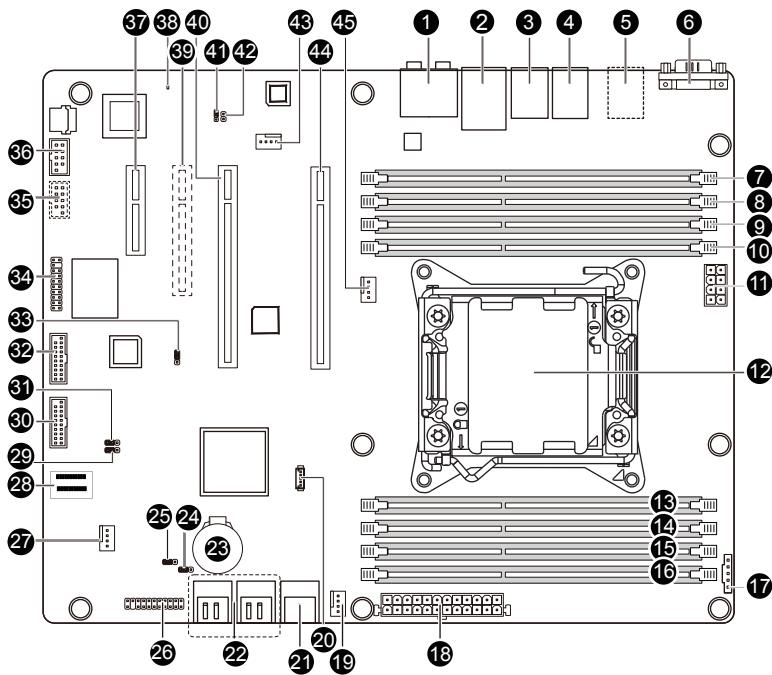
第3章 附录	68
3-1 管理声明.....	68

包装箱物品

- GA-6PXS V2/GA-6PXS V3 主板
- 驱动程序光盘
- 两条 SATA 线
- I/O 屏蔽

- 上述包装箱物品仅供参考，实际物品以您实际收到的产品包装为准。
包装箱物品如有变更，恕不另行通知。
- 主板图像仅供参考。

GA-6PXSV2/GA-6PXSV3 主板布局



项目	代码	说明
1	AUDIO1	音频插孔
2	MLAN1	BMC 管理 LAN 端口 (GA-6PXSV3)
	USB_MLAN	BMC 管理 LAN 端口和 USB 接口 (GA-6PXSV2)
3	USB_LAN2	LAN 接口和 USB 接口
4	USB_LAN1	LAN 接口和 USB 接口
5	R_USB1	USB 接口 (仅限 GA-6PXSV3)
6	COM1_VGA1	串行端口和 VGA 端口
7	DDR3_P0_A0	DIMM 插槽 (通道 A-0)
8	DDR3_P0_A1	DIMM 插槽 (通道 A-1)
9	DDR3_P0_B0	DIMM 插槽 (通道 B-0)
10	DDR3_P0_B1	DIMM 插槽 (通道 B-1)
11	P2_CPU	8 针电源接口
12	CPU0	Intel LGA 2011 插座
13	DDR3_P0_D1	DIMM 插槽 (通道 D-1)
14	DDR3_P0_D0	DIMM 插槽 (通道 D-0)
15	DDR3_P0_C1	DIMM 插槽 (通道 C-1)
16	DDR3_P0_C0	DIMM 插槽 (通道 C-0)
17	PWR_DET1	PMBus 接口
18	P1	24 针电源接口
19	SYS_FAN2	系统风扇线缆接口
20	SATA_SGPIO	SATA SGPIO 接口
21	SATA01	SATA 6Gb/s 接口
22	SATA2345	SATA 3Gb/s 接口
23	BAT1	电池插座
24	PASSWORD1	清除密码跳线
25	CLR_CMOS1	清除 CMOS 跳线
26	F_PANEL1	前面板接口
27	SYS_FAN3	系统风扇线缆接口
28	SAS0_3	Mini SAS 接口
29	BMC_FRB1	强制停止 FRB3 定时跳线
30	F_USB3_2	前部 USB 3.0 接口
31	BIOS_RCVR	BIOS 恢复跳线
32	F_USB3_1	前部 USB 3.0 接口
33	BIOS_WP	BIOS 写保护跳线
34	TPM	TPM 模块
35	F_USB1	前部 USB 接口 (仅限 GA-6PXSV2)
36	COM2	串行线缆接口

37	PCIE4	PCI-E 插槽 4 (x4 插槽 /Gen2/ 运行在 x1/GA-6PXS V2) PCI-E 插槽 4 (x4 插槽 /Gen2/ 运行在 x2/GA-6PXS V3)
38	BMC_LED1	BMC 固件准备就绪 LED
39	PCIE3	PCI-E 插槽 3 (x8 插槽 /Gen3/ 与 PCI-E 插槽 2 共享带宽, 仅限 GA-6PXS V2)
40	PCIE2	PCI-E 插槽 2 (x16 插槽 /Gen3/ 与 PCI-E 插槽 3 共享带宽, GA-6PXS V2) PCI-E 插槽 2 (x16 插槽 /Gen3/GA-6PXS V3)
41	SSB_ME1	ME 恢复跳线
42	SPDIF_IN	S/PDIF 接头
43	SYS_FAN1	系统风扇线缆接口
44	PCIE1	PCI-E 插槽 1 (x16 插槽 /Gen3)
45	CPU_FAN1	CPU 风扇线缆接口

第1章 硬件安装

1-1 安装预防措施

此主板上包括许多精密电路和组件，静电放电(ESD)可能造成损坏。在安装之前，请仔细阅读用户手册并按以下过程进行操作：

- 在安装之前，请勿取下或毁坏主板S/N(序列号)标签或由经销商提供的保修标签。这些标签是保修验证所必需的。
- 在安装或卸下主板或其他硬件组件前，务必从电源插座上拔掉电源线，以断开交流电源。
- 将硬件组件连接到主板上的内部接口时，确保它们连接牢固。
- 手拿主板时，避免接触任何金属引线或接头。
- 手拿主板、CPU或内存等电子组件时，最好戴上静电放电(ESD)腕带。如果没有ESD腕带，应保持手干燥，并事先接触一下金属物品以消除静电。
- 在安装主板之前，请将其放在防静电垫上或静电屏蔽容器内。
- 从主板上拔掉电源线之前，确保电源已关闭。
- 在打开电源前，确保已根据当地电压标准设置了电源电压。
- 在使用产品前，请确认所有线缆以及硬件组件的电源接头均已连接。
- 为防止主板损坏，请勿让螺丝接触主板电路或其组件。
- 确保主板上或计算机机箱内没有任何遗留的螺丝或金属组件。
- 请勿将计算机系统放置在不平稳的表面上。
- 请勿将计算机系统置于高温环境中。
- 在安装过程中打开计算机电源可能造成系统组件损坏和用户人身伤害。
- 如果您对任何安装步骤有疑问或在使用产品时遇到问题，请咨询有资质的计算机技术人员。

1-2 产品规格

 CPU	<ul style="list-style-type: none">支持Intel® Xeon® E5系列处理器 (LGA2011封装)L3缓存视CPU而定
 芯片组	<ul style="list-style-type: none">Intel® BD82C604 (X79) PCH
 内存	<ul style="list-style-type: none">8 x 1.5V DDR3 DIMM插槽, 最多支持64 GB (UDIMM)和 256GB (RDIMM)系统内存<ul style="list-style-type: none">* 由于Windows 32-bit操作系统的局限, 当安装的物理内存超过4 GB时, 显示的实际内存容量小于4 GB。四通道内存架构支持1600/1033/1066内存模块支持ECC内存模块
 LAN	<ul style="list-style-type: none">2 x Intel® 82574支持10/100/1000 Mbps
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none">1 x PCI Express x16插槽, 运行在x16 (Gen3/PCIE1)1 x PCI Express x16插槽, 运行在x16 (Gen3/PCIE2/GA-6PXSV3)1 x PCI Express x16插槽, 运行在x16 (Gen3/PCIE2与PCI-E插槽3/共享带宽/GA-6PXSV2)1 x PCI Express x8插槽, 运行在x8 (Gen3/PCIE3与PCI-E插槽2/共享带宽/GA-6PXSV2)1 x PCI Express x4插槽, 运行在x1 (Gen2/PCIE4/GA-6PXSV2)1 x PCI Express x4插槽, 运行在x2 (Gen2/PCIE4/GA-6PXSV3)
 板载音频	<ul style="list-style-type: none">REALTEK® ACL892 HD
 存储接口	<ul style="list-style-type: none">2 x SATA 6Gb/s接口 (SATA0/1)4 x SATA 3Gb/s接口 (SATA2/3/4/5)1 x SAS 3Gb/s接口 (SAS0_3)支持Intel RSTe SATA RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5
 USB (板载接头)	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 2.0/1.1端口 (仅限GA-6PXSV2)最多4个USB 3.0端口 (4个经由与内部USB接头相连的USB支架)
 内部接口	<ul style="list-style-type: none">1 x 24-针ATX主电源接口1 x 8针ATX 12V电源接口4 x SATA 3Gb/s接口2 x SATA 6Gb/s接口1 x SAS 3Gb/s接口1 x CPU风扇接头3 x 系统风扇接头1 x 前面板接头2 x USB3.0接头1 x USB2.0接头 (仅限GA-6PXSV2)1 x TPM接头1 x 串行端口接头1 x PMBus接头

 后面板接口	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 6 x USB 2.0/1.1端口 (GA-6PXSV3) ◆ 4 x USB 3.0端口 (GA-6PXSV2) ◆ 2 x USB 2.0/1.1端口 (GA-6PXSV2) ◆ 2 x RJ-45 LAN端口 ◆ 1 x 10/100管理LAN端口 ◆ 6 x 音频端口 (4 x 线路输出/ 1 x 线路输入/ 1 x 麦克风) ◆ 1 x COM端口 ◆ 1 x VGA端口
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ iTE IT8728芯片
 硬件监视器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 系统电压检测 ◆ CPU/系统温度检测 ◆ CPU/系统/电源风扇速度检测 ◆ CPU过热警告 ◆ CPU/系统/电源风扇故障警告 ◆ CPU/系统风扇速度控制 <ul style="list-style-type: none"> * 是否支持CPU/系统风扇速度控制功能取决于您安装的CPU/系统散热装置。
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x 64 Mbit闪存 ◆ AMI BIOS
 外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ATX外形尺寸; 12英寸 x 9.6英寸

* GIGABYTE 保留对产品规格和产品相关信息进行变更而无须事先通知的权利。

1-3 安装 CPU 和 CPU 散热器

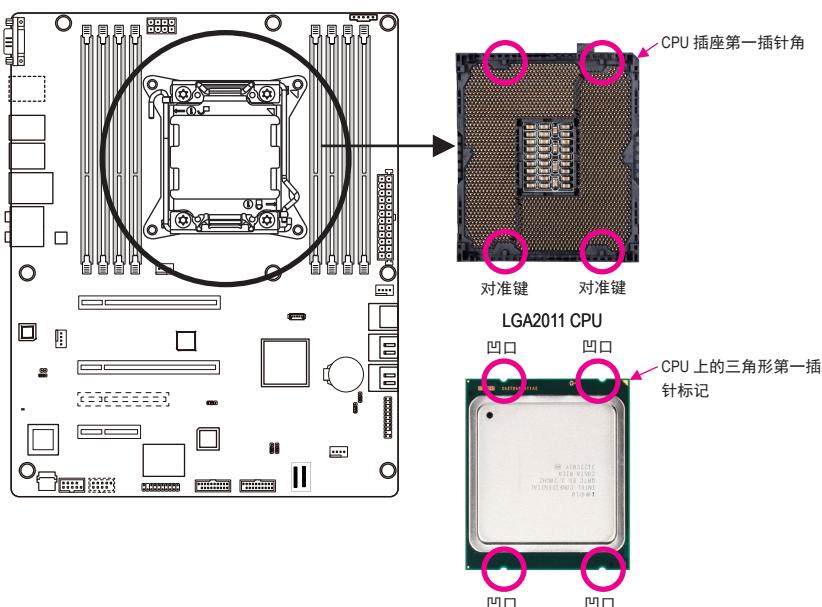


在开始安装 CPU 之前, 请阅读下面的指导说明:

- 确保主板支持该 CPU。
(关于最新 CPU 支持列表, 请访问 GIGABYTE 网站。)
- 在安装 CPU 之前, 务必关闭计算机电源, 从电源插座上拔掉电源线, 以防硬件损坏。
- 找到 CPU 的第一插针。如果方向不对, CPU 将无法插入。(或者, 可以找到 CPU 两侧的凹口和 CPU 插座上的对准键。)
- 在 CPU 表面均匀涂抹一薄层散热胶。
- 在未安装 CPU 散热器的情况下, 切勿打开计算机电源, 否则 CPU 可能过热并循环。
- 根据 CPU 规格设置 CPU 主频。不建议所设置的系统总线频率超出硬件规格, 因为这不符合关于外设的标准要求。如果希望设置超出标准规格的频率, 请依照硬件(包括 CPU、图形卡、内存、硬盘驱动器等)规格进行操作。

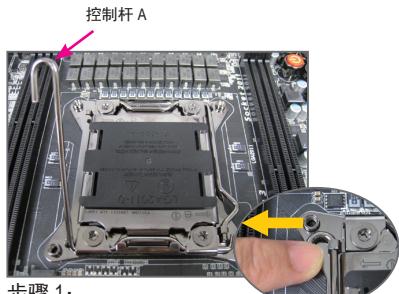
1-3-1 安装 CPU

A. 找到主板 CPU 插座上的对准键和 CPU 上的凹口。

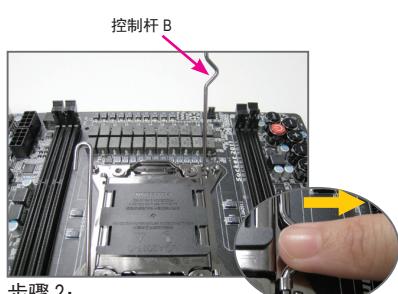


B. 按照下述步骤将 CPU 正确安装到主板 CPU 插座。

- 在安装 CPU 前，务必关闭计算机，从电源插座上拔掉电源线，以防损坏 CPU。
- 为保护插座触点，除非 CPU 插座上插入了 CPU，否则请勿取下塑料保护盖。妥善保管盖板，在取下 CPU 时重新装上盖板。



步骤 1:
向下按“解锁”标记“”旁边的控制杆(以下称为控制杆 A)，将其从插座上扳开。



步骤 2:
向下按“锁定”标记“”旁边的控制杆(以下称为控制杆 B)，将其从插座上扳开。然后，提起控制杆。



步骤 3:
轻轻按下控制杆 A 以抬起承载板。打开承载板。(注意：承载板打开后，切勿触摸插座触点。)



步骤 4:
用拇指和食指拿住 CPU。将 CPU 第一插针标记(三角形)对准 CPU 插座上的第一插针角(或者，将 CPU 凹口对准插座上的对准键)，然后小心地将 CPU 竖直插入插座。



步骤 5:
CPU 正确插入到位后，小心地重新装上承载板。接下来，将控制杆 B 固定在其定位凸起下方。在操作控制杆过程中，塑料保护盖可能从承载板上脱落。取消盖板。妥善保管盖板，在未安装 CPU 时务必重新装上盖板。



步骤 6:
最后，将控制杆 A 固定在其定位凸起下方，以完成 CPU 的安装。

1-4 安装内存



在开始安装内存之前，请阅读下面的指导说明：

- 确保主板支持该内存。为取得最佳性能，建议使用容量、品牌、速度和芯片都相同的内存。
(关于最新支持的内存速度和内存模块，请访问 GIGABYTE 网站。)
- 在安装内存之前，务必关闭计算机电源，从电源插座上拔掉电源线，以防硬件损坏。
- 内存模块采用防止误插入的设计。内存模块只能以一种方向安装。如果无法插入内存，请改变方向。

1-4-1 四通道内存配置

此主板提供四个 DDR3 内存插槽，支持四通道技术。安装内存后，BIOS 将自动检测内存的规格和容量。启用四通道内存模式可使原始内存带宽翻倍。

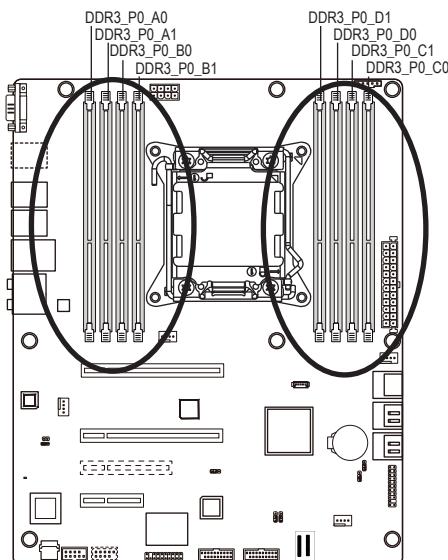
八个 DDR3 内存插槽分为四个通道，每个通道有两个内存插槽，如下所示：

通道 A: DDR3_P0_A0、DDR3_P0_A1

通道 B: DDR3_P0_B0、DDR3_P0_B1

通道 C: DDR3_P0_C0、DDR3_P0_C1

通道 D: DDR3_P0_D0、DDR3_P0_D1



由于 CPU 限制，在以四通道模式安装内存前，请阅读下面的指导说明。

1. 只安装一个 DDR3 内存模块时，无法启用四通道模式。
2. 安装两个或四个内存模块以启用四通道模式时，建议使用容量、品牌、速度和芯片都相同的内存，以达到最佳性能。

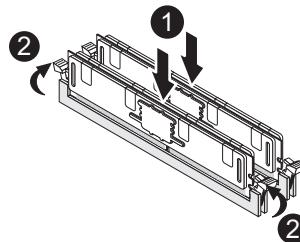
1-4-2 安装内存

 在安装内存模块前，务必关闭计算机，从电源插座上拔掉电源线，以防损坏内存模块。

务必在此主板上安装 DDR3 DIMM。

安装步骤：

- 步骤 1. 将 DIMM 内存模块垂直插入 DIMM 插槽，并向下按。
- 步骤 2. 合上 DIMM 插槽两个边缘的塑料卡子以锁定 DIMM 模块。
- 注意：为实现双通道和四通道操作，DIMM 必须成对安装。
- 步骤 3. 需要卸下 DIMM 模块时，执行与安装步骤相反的步骤。



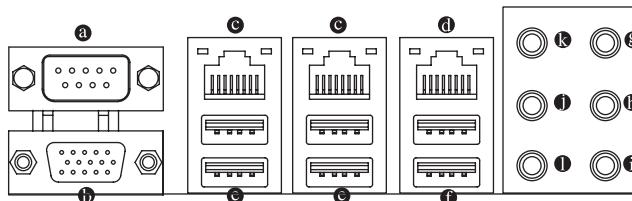
1-4-3 DIMM 安装表

	1N or 2N	DIMM1	DIMM0
R-DIMM	1N	Empty	Single-Rank
	1N	Empty	Dual-Rank
	1N	Empty	Quad-Rank
	1N	Single-Rank	Single-Rank
	1N	Single-Rank	Dual-Rank
	1N	Dual-Rank	Dual-Rank
	1N	Single-Rank	Quad-Rank
	1N	Dual-Rank	Quad-Rank
	1N	Quad-Rank	Quad-Rank

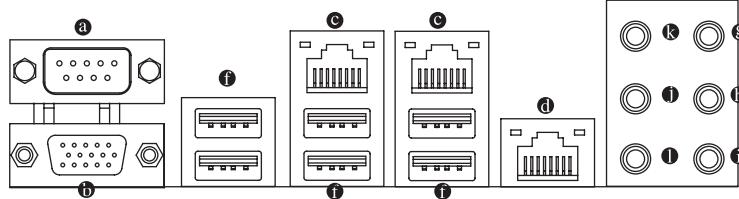
	1N or 2N	DIMM1	DIMM0
U-DIMM	1N	Empty	Single-Rank
	1N	Empty	Dual-Rank
	2N	Single-Rank	Single-Rank
	2N	Single-Rank	Dual-Rank
	2N	Dual-Rank	Dual-Rank

1-5 后面板接口

GA-6PXSV2



GA-6PXSV3



a 串行端口

连接到基于串口的鼠标或数据处理设备。

b 视频端口

视频输入端口连接到视频输入，还可应用于视频环通功能。

c RJ-45 LAN 端口

千兆乙太网 LAN 端口提供 Internet 连接，数据速率可高达 1 Gbps。下面介绍 LAN 端口 LED 的状态。

d KVM 服务器管理 10/100 LAN 端口

LAN 端口提供 Internet 连接，数据传输速率为 10/100Mbps。

e USB 3.0 端口

USB 端口支持 USB 3.0 规范。使用此端口连接 USB 设备，如 USB 键盘 / 鼠标、USB 打印机、USB 闪存驱动器等。

f USB 2.0/1.1 端口

USB 端口支持 USB 2.0/1.1 规范。使用此端口连接 USB 设备，如 USB 键盘 / 鼠标、USB 打印机、USB 闪存驱动器等。

g 线路输入 (蓝色)

默认线路输入插孔。CD-ROM、随身听等设备可连接到线路输入插孔。

h 线路输出 (前部扬声器输出 / 绿色)

默认线路输出 (前部扬声器输出) 插孔。立体声音箱、耳机或前部环绕声音箱等可连接到线路输出 (前部扬声器输出) 插孔。

i 麦克风输入 (粉色)

默认麦克风输入插孔。麦克风必须连接到麦克风输入插孔。

j 环绕声扬声器输出 (后部扬声器输出 / 黑色)

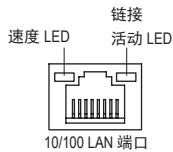
默认环绕声音箱输出 (后部扬声器输出) 插孔。后部环绕声音箱可连接到环绕声扬声器输出 (后部扬声器输出) 插孔。

④ 中央 / 低音炮扬声器输出 (橙黄色)

默认中央 / 低音炮扬声器输出插孔。中央 / 低音炮音箱可连接到中央 / 低音炮扬声器输出插孔。

⑤ 侧面扬声器输出 (灰色)

默认侧面扬声器输出插孔。环绕声侧音箱可连接到侧面扬声器输出插孔。

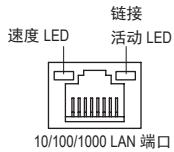


MLAN 速度 LED:

状态	说明
绿色点亮	100 Mbps 数据速率
绿色闪烁	10 Mbps 或 100 Mbps 数据速率
不亮	10 Mbps 数据速率

链接 / 活动 LED:

状态	说明
点亮	系统和网络之间的链接或无访问
闪烁	正在发送或接收数据
不亮	未发送或接收数据



82574 速度 LED:

状态	说明
黄色点亮	1 Gbps 数据速率
黄色闪烁	表示 1 Gbps 数据速率
绿色点亮	100 Mbps 数据速率
绿色闪烁	表示 100 Mbps 数据速率
不亮	10 Mbps 数据速率

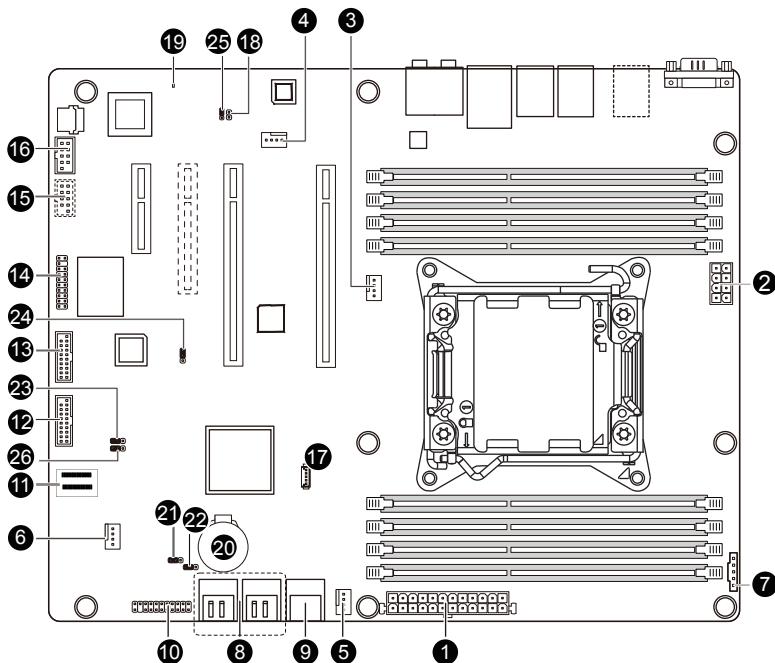
链接 / 活动 LED:

状态	说明
点亮	系统和网络之间的链接或无访问
闪烁	正在发送或接收数据
不亮	未发送或接收数据



- 拔掉后面板接口上连接的线缆时，先从设备上拔掉线缆，然后从主板上拔掉线缆。
- 拔掉线缆时，将其从接口上平直拔下。请勿来回转动，以防线缆接头内部短路。

1-6 内部接口



1)	P1	14)	TPM
2)	P2_CPU	15)	F_USB1 (仅限 GA-6PXSV2)
3)	CPU_FAN1 (CPU 风扇)	16)	COM2
4)	SYS_FAN1 (系统风扇)	17)	SATA_SGPIO
5)	SYS_FAN2 (系统风扇)	18)	SPDIF_IN
6)	SYS_FAN3 (系统风扇)	19)	BMC_LED1
7)	PWR_DET1	20)	BAT1
8)	SATA23/SATA45	21)	CLR_CMOS1
9)	SATA01	22)	PASSWORD1
10)	F_PANEL1	23)	BIOS_RCVR
11)	SAS0_3	24)	BIOS_WP
12)	F_USB3_2	25)	SSB_ME1
13)	F_USB3_1	26)	BMC_FRB1



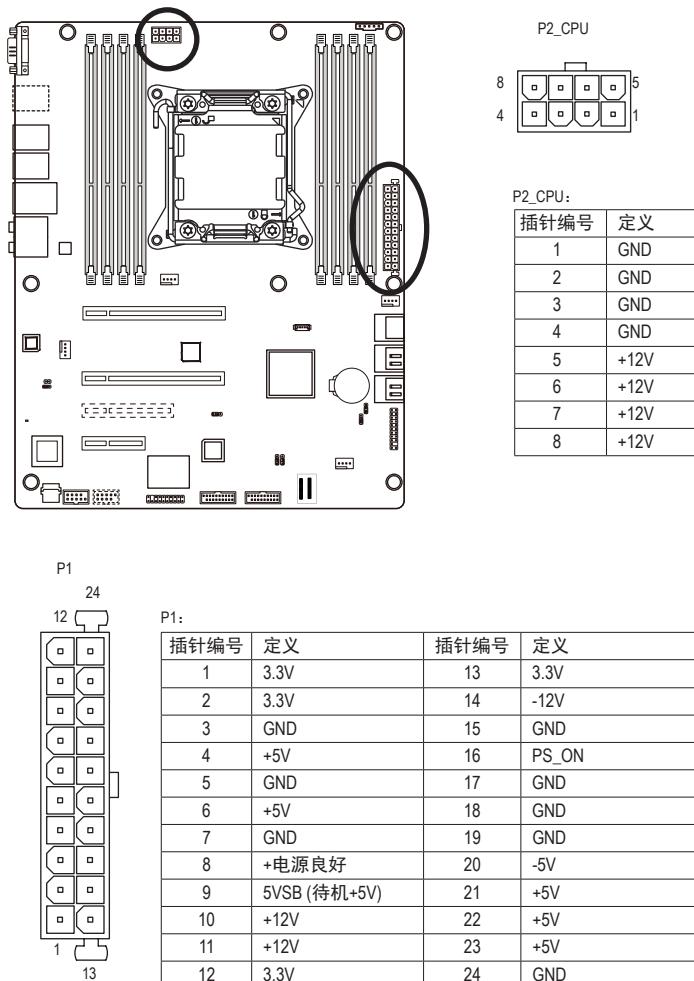
在连接外部设备之前，请阅读下面的指导说明：

- 首先确保设备与要连接的接口兼容。
- 在安装设备前，务必关闭设备和计算机的电源。从电源插座上拔掉电源线，以防损坏设备。
- 在安装设备之后和打开计算机电源之前，确保设备线缆已牢固连接到主板上的接口。

1/2) P1/P2_CPU (2x12 主电源接口和 2x4 12V 电源接口)

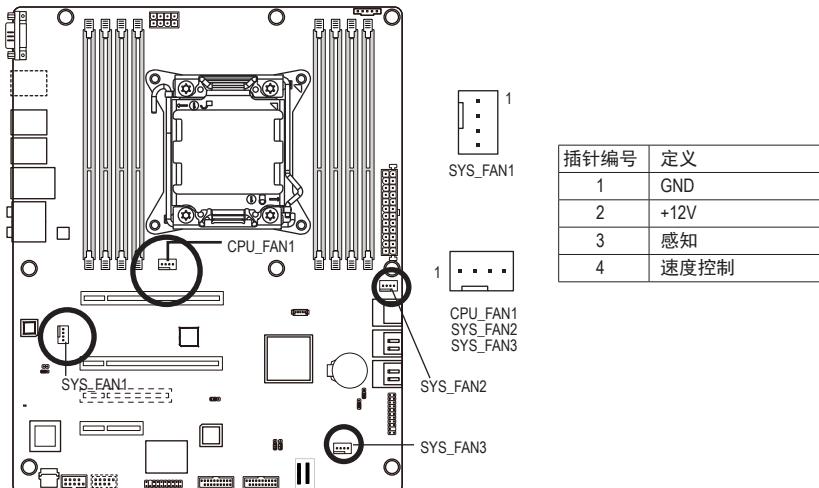
使用电源接口时，电源装置可以为主板上的所有组件提供充足稳定的电源。在连接电源接口前，首先确保电源已关闭并且所有设备均已正确安装。电源接口采用防止误插入的设计。按正确的方向将电源线连接到电源接口。12V 电源接口主要是为 CPU 供电。如果不连接 12V 电源接口，计算机无法启动。

 为满足扩展要求，建议电源应能承受高功耗 (500W 或以上)。如果使用的电源不能提供所需的功率，可能导致系统不稳定或无法启动。



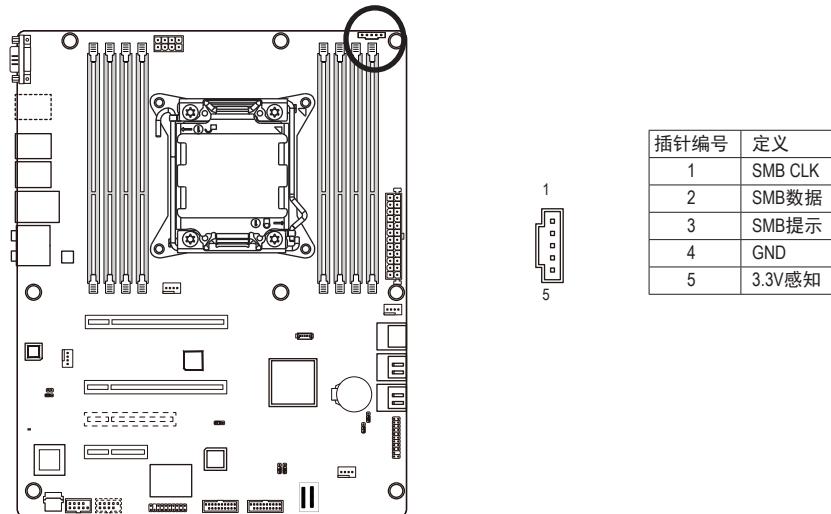
3/4/5/6) CPU_FAN1/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3 (CPU 风扇 / 系统风扇接头)

此主板有一个 4 针 CPU 风扇接头 (CPU_FAN1)、三个 4 针 (SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3) 系统风扇接头。大多数风扇接头采用防止误插入的设计。当连接风扇线缆时，务必以正确的方向连接 (黑色接头线是地线)。此主板支持 CPU 风扇速度控制，要求所使用的 CPU 风扇采用风扇速度控制设计。为达到最佳散热效果，建议将系统风扇安装在机箱内部。



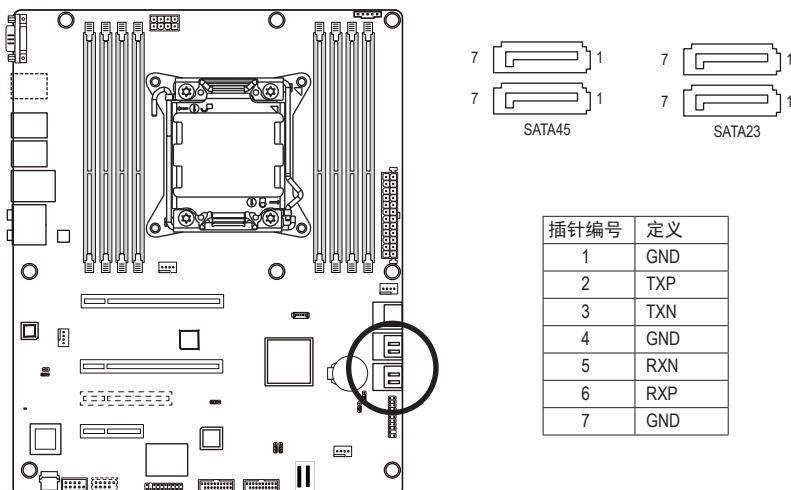
-  • 务必将风扇线缆连接到风扇接头，以防 CPU 和系统过热。过热可能导致 CPU 损坏或系统挂起。
• 这些风扇接头不是配置跳线块。切勿将跳线帽置于接头上。

7) PWR_DET1 (电源管理接口)



8) SATA2345 (SATA 3Gb/s 接口)

SATA 接口符合 SATA 3Gb/s 标准，与 SATA 1.5Gb/s 标准兼容。每个 SATA 接口支持一个 SATA 设备。

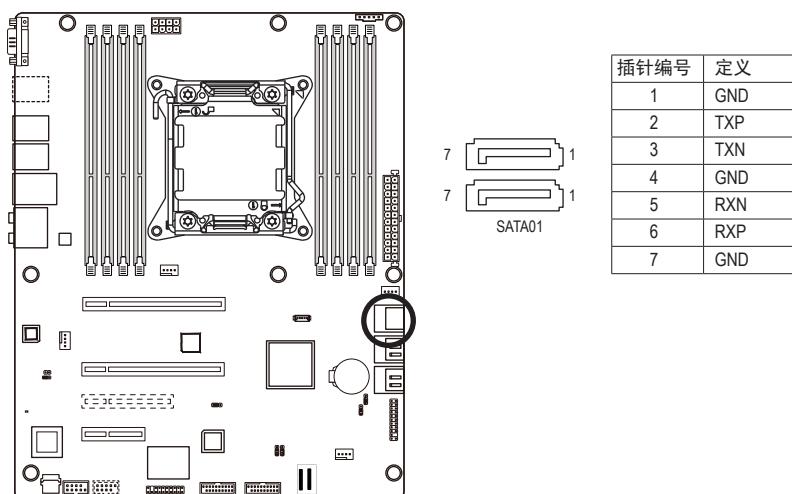


- RAID 0 或 RAID 1 配置需要至少两个硬盘驱动器。如果配置两个以上硬盘驱动器，硬盘驱动器总数必须是偶数。
- RAID 10 配置需要四个硬盘驱动器。

(注意) 当 RAID 配置通过 SATA 6Gb/s 通道而建立时，系统性能 (RAID 配置) 可能因所连接的设备不同而异。

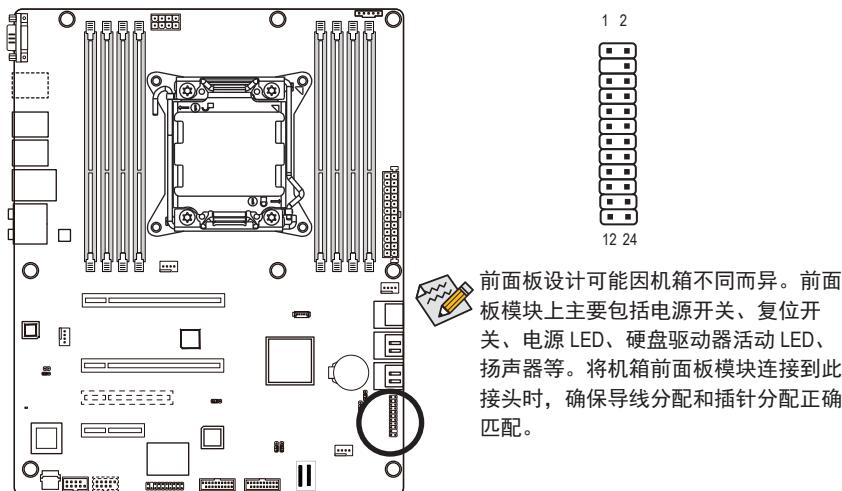
9) SATA01 (SATA 6Gb/s 接口)

SATA 接口符合 SATA 6Gb/s 标准，与 SATA 3Gb/s 和 1.5Gb/s 标准兼容。每个 SATA 接口支持一个 SATA 设备。



10) F_PANEL1 (前面板接头)

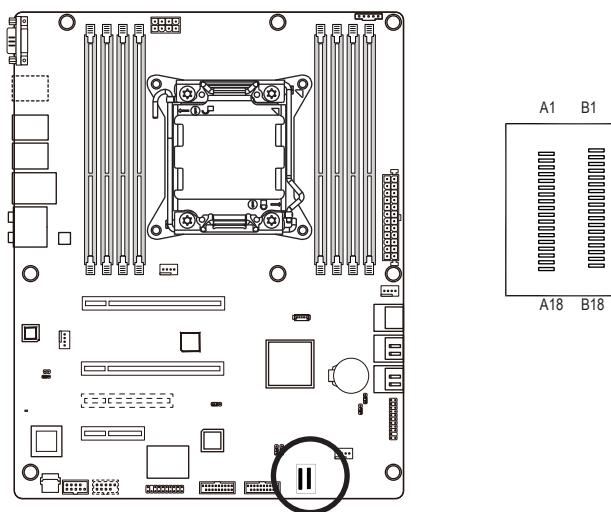
参照下面的插针分配，将机箱上的电源开关、复位开关、机箱侵入开关 / 传感器、以及系统状态指示灯等连接到此接头。在连接线缆前，请留意正负插针。



针编号	信号名称	定义
1	PWLED+	电源LED信号正极(+)
2	5VSB	5V待机电源
3	NC	无插针
4	ID_LED+	ID LED信号正极(+)
5	PWLED-	电源LED信号负极(-)
6	ID_LED-	ID LED信号负极(-)
7	HD+	硬盘LED信号正极(+)
8	F_SYSRDY	系统前面板LED信号
9	HD-	硬盘LED信号负极(-)
10	SYS_STATUS-	系统状态LED信号负极(-)
11	PWB+	电源按钮信号正极(+)
12	L1_ACT	LAN1活动LED信号
13	PWB+_GND	接地
14	L1_LINK-	LAN1链接LED信号负极(-)
15	RST_BTN+	复位按钮信号正极(+)
16	SENSOR_SDA	SMBus数据信号
17	RST_BTN_GND	接地
18	SENSOR_SCL	SMBus时钟信号
19	ID_SW+	ID开关信号正极(+)
20	CASE_OPEN-	机箱入侵信号负极(-)
21	ID_SW (GND)	接地
22	L2_ACT	LAN2活动LED信号
23	NMI_SW-	NMI开关信号负极(-)
24	L2_LINK-	LAN2链接LED信号负极(-)

11) SAS0_3 (Mini SAS 线缆接口)

mini SAS 接口符合 SAS 3Gb/s 标准。

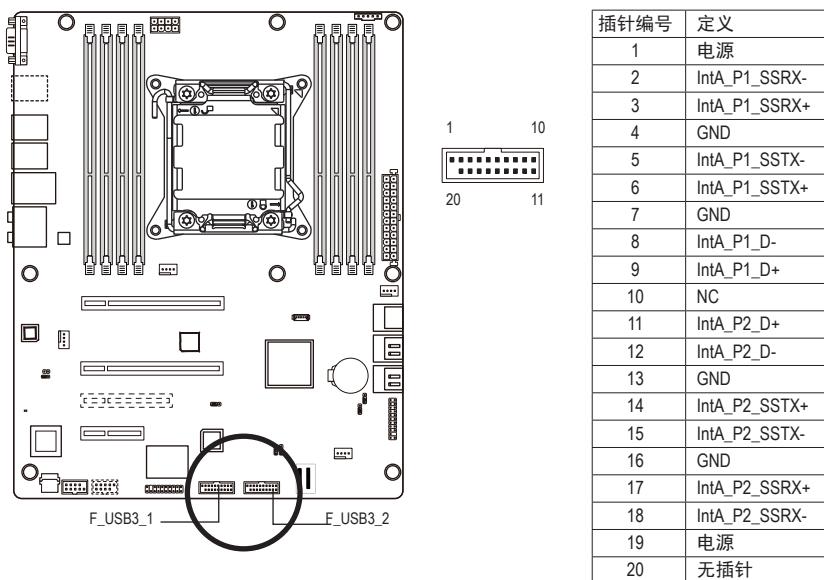


SAS0_3

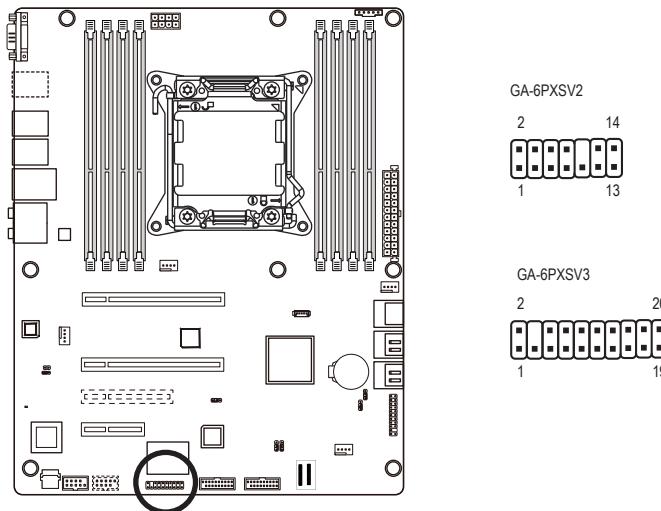
插针编号	定义	插针编号	定义
A1	GND	B1	GND
A2	RX0+	B2	TX0+
A3	RX0-	B3	TX0-
A4	GND	B4	GND
A5	RX1+	B5	TX1+
A6	RX1-	B6	TX1-
A7	GND	B7	GND
A8	SIB7	B8	SIB0
A9	SIB3	B9	SIB1
A10	SIB4	B10	SIB2
A11	SIB5	B11	SIB6
A12	GND	B12	GND
A13	RX2+	B13	TX2+
A14	RX2-	B14	TX2-
A15	GND	B15	GND
A16	RX3+	B16	TX3+
A17	RX3-	B17	TX3-
A18	GND	B18	GND

12/13) F_USB3_2/F_USB3_1 (USB 3.0 接头)

这些接头符合 USB 3.0 规范。每个 USB 接头可通过选购的 USB 支架提供两个 USB 端口。
如需购买可选的 USB 支架，请与当地经销商联系。



14) TPM (TPM 模块)



GA-6PXSV2

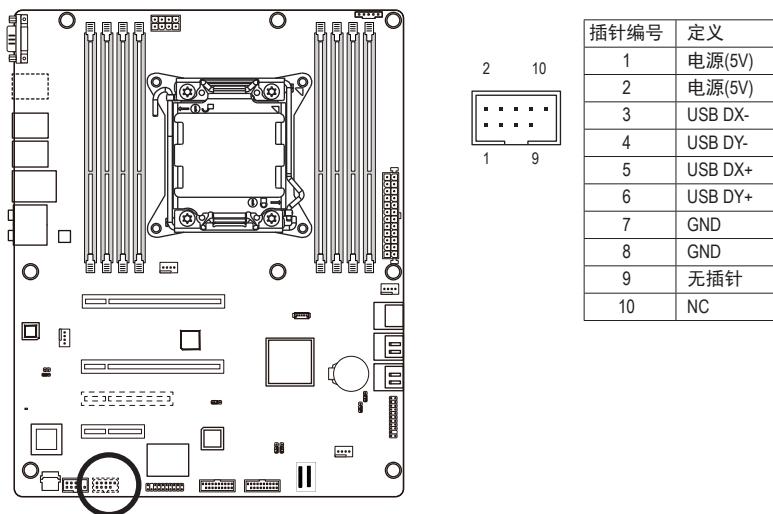
插针编号	定义	插针编号	定义
1	CLK_33M TPM	8	TPM_DET_N
2	P_3V3_AUX	9	LPC_LAD2
3	RST TPM	10	NC
4	P3V3	11	LPC_LAD3
5	LPC_LAD0	12	GND
6	LPC_SERIRQ	13	LPC_LFRAME_N
7	LPC_LAD1	14	GND

GA-6PXSV3

插针编号	定义	插针编号	定义
1	CLK_33M TPM	11	LPC_LAD0
2	GND	12	GND
3	LPC_LFRAME_N	13	NC
4	NC	14	NC
5	LPC_RST TPM	15	P_3V3_AUX
6	NC	16	LPC_SERIRQ
7	LPC_LAD3	17	GND
8	LPC_LAD2	18	GND
9	P3V3	19	P3V3
10	LPC_LAD1	20	NC

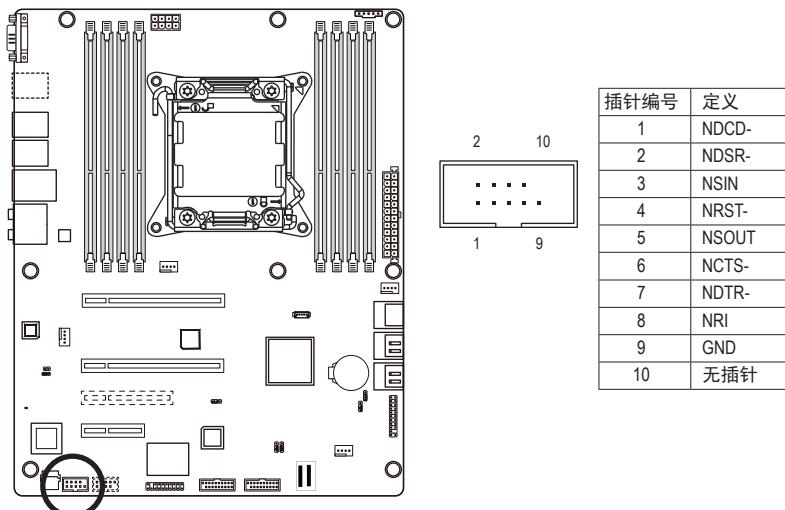
15) F_USB1 (前部 USB 接头, 仅限 GA-6PXSV2)

这些接头符合 USB 2.0/1.1 规范。每个 USB 接头可通过选购的 USB 支架提供两个 USB 端口。如需购买可选的 USB 支架, 请与当地经销商联系。



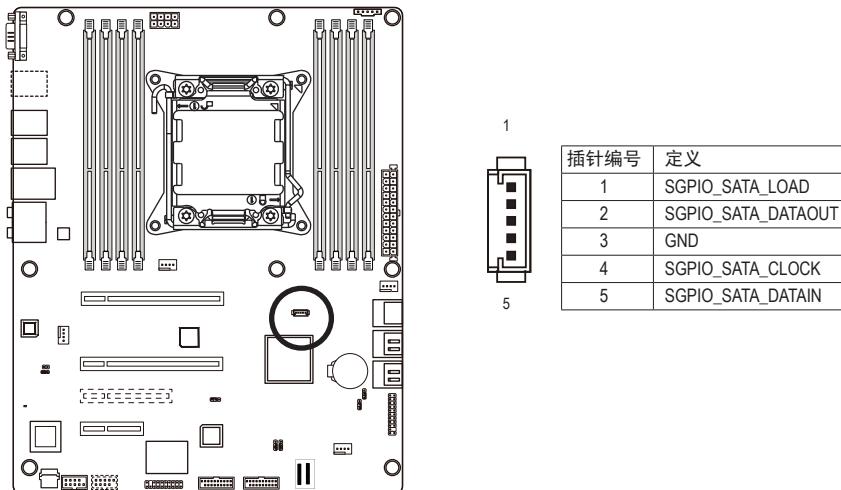
16) COM2 (串行端口接头)

COM 接头可通过选购的 COM 端口线缆提供一个串行端口。如需购买可选的 COM 端口线缆, 请与当地经销商联系。



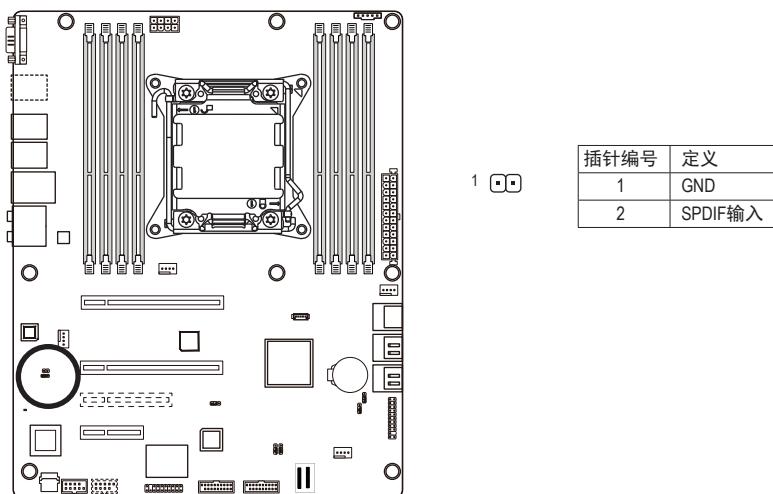
17) SATA_SGPIO (GPIO 接头)

GPIO 是指 Serial General Purpose Input/Output (串行通用输入 / 输出), 它是在主机总线适配器 (HBA) 和底板之间使用的 4 信号 (或 4 导线) 总线。4 个信号中的 3 个信号由 HBA 驱动，另外 1 个信号由底板驱动。通常，HBA 是位于服务器、台式、机架或工作站计算机内部的存储控制器，它与硬盘驱动器 (HDDs) 交互作用以存储和检索数据。

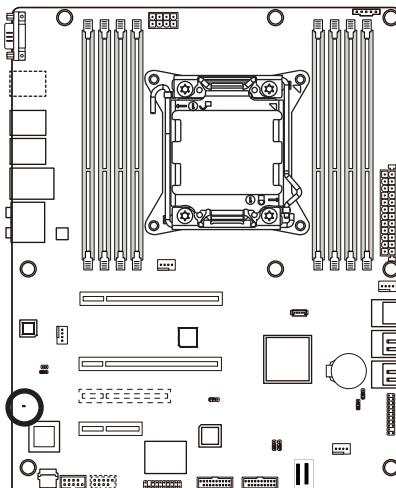


18) SPDIF_IN (S/PDIF 输入接头)

此接头支持数字 S/PDIF 输出，可将数字音频输入的 S/PDIF 数字音频线 (由扩展卡提供) 从主板连接到特定扩展卡 (如图形卡和声卡)。



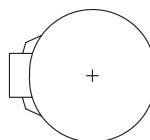
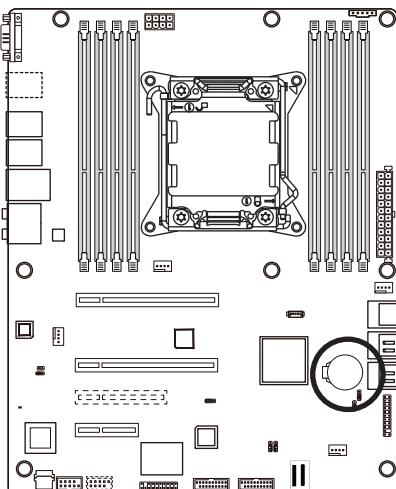
19) BMC_LED1 (BMC 固件准备就绪 LED)



状态	说明
点亮	BMC 固件在初始化
闪烁	BMC 固件准备就绪
不亮	系统电源关闭

19) BAT1 (电池)

电池提供的电源可以在计算机关机时保持 CMOS 中的值 (如 BIOS 配置、日期和时间信息等)。当电池电压降至较低电平时，应更换电池，否则 CMOS 值可能不准确或丢失。



您可以通过取出电池来清除 CMOS 值：

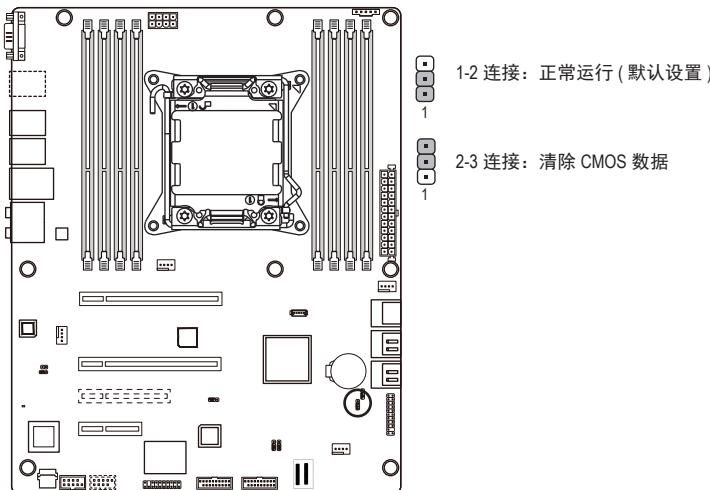
1. 关闭计算机，拔掉电源线。
2. 轻轻地从电池座中取出电池，等待一分钟。(或者，使用螺丝刀等金属物品接触电池座的正负端子，使它们短路 5 秒钟。)
3. 重新装上电池。
4. 插入电源线，重新启动计算机。



- 在更换电池前，务必关闭计算机，拔掉电源线。
- 更换时使用同等电池。如果更换电池时使用的型号不正确，存在爆炸危险。
- 如果您无法更换电池或不确定电池型号，请与销售店或当地经销商联系。
- 安装电池时，请注意电池的正面 (+) 和背面 (-) (正面应朝上)。
- 废旧电池必须依照当地环保法规进行处置。

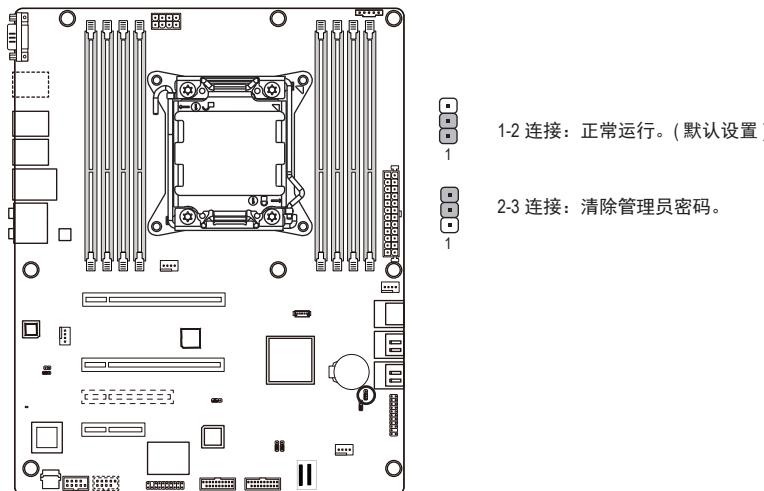
21) CLR_CMOS1 (清除 CMOS 跳线)

使用此跳线清除 CMOS 值 (如日期信息和 BIOS 配置) 并将 CMOS 值恢复至出厂默认值。如要清除 CMOS 值，将跳线帽置于两个插针上以暂时短路两个插针，或者使用螺丝刀等金属物品接触两个插针几秒钟。

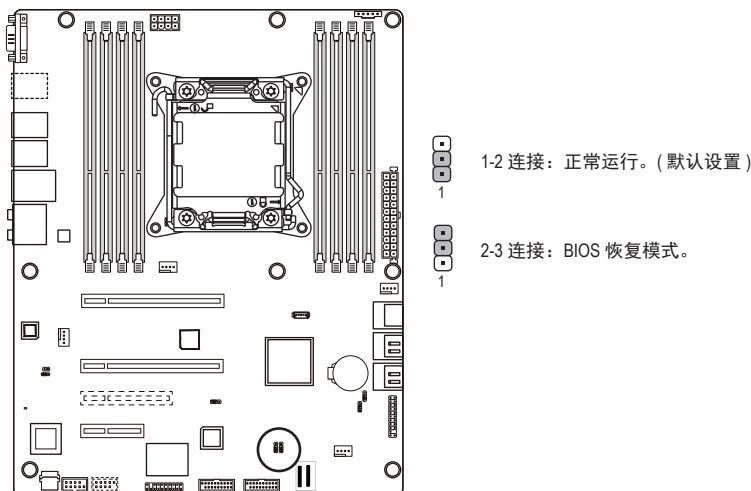


- 在清除 CMOS 值之前，务必关闭计算机电源，从电源插座上拔掉电源线。
- 在清除 CMOS 值之后和打开计算机电源之前，务必从跳线上取下跳线帽。否则，可能造成主板损坏。
- 系统重新启动后，进入 BIOS Setup 的 Exit (退出) 菜单，加载出厂默认值，即选择 Load User Default (加载用户默认值)，或者手动配置 BIOS 设置 (关于 BIOS 配置，请参见第 2 章 “BIOS Setup”)。

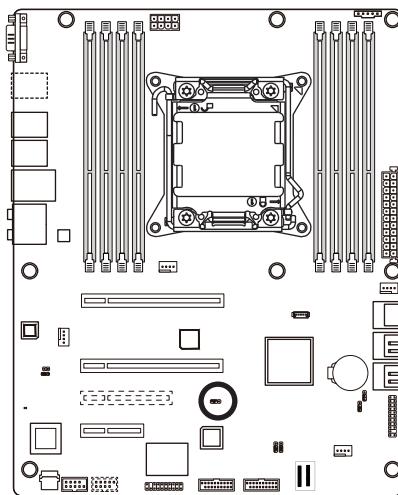
22) PASSWORD1 (清除管理员密码跳线)



23) BIOS_RCVR (BIOS 恢复跳线)



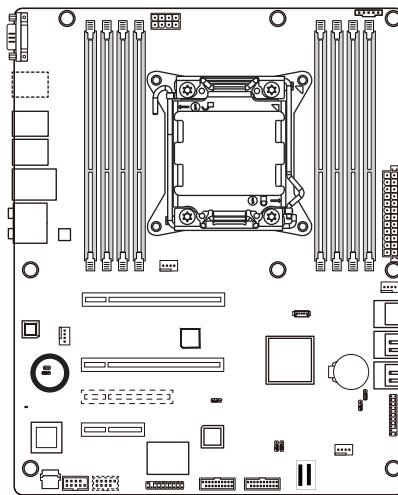
24) BIOS_WP (BIOS 写保护跳线)



1 1-2 连接: 正常运行。 (默认设置)

1 2-3 连接: 启用 BIOS 写保护功能。

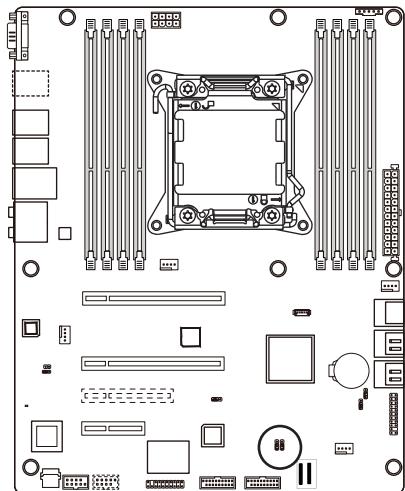
25) SSB_ME1 (ME 恢复跳线)



1 1-2 连接: 启用 ME 恢复。

1 2-3 连接: 禁用 ME 恢复。 (默认设置)

26) BMC_FRB1 (强制停止 FRB3 定时跳线)



1-2 连接: 正常运行。(默认设置)

2-3 连接: 强制停止 FRB3 定时。

第 2 章 BIOS 设置

BIOS (基本输入和输出系统) 在主板上的 EFI 中记录系统的硬件参数。它的主要功能包括在系统启动期间执行开机自检 (POST)、保存系统参数、以及加载操作系统等。BIOS 包括一个 BIOS Setup 程序，允许用户修改基本系统配置设置或激活特定系统功能。当电源关闭时，主板上的电池为 CMOS 提供必要的电源，以保留 CMOS 中的配置值。

如要访问 BIOS Setup 程序，在开机后的 POST 期间按 <F2> 键。



- BIOS 刷新有潜在风险，如果在使用当前 BIOS 版本过程中没有遇到问题，建议您不要刷新 BIOS。如要刷新 BIOS，请谨慎操作。BIOS 刷新不当可能会造成系统工作不正常。
- 建议您不要修改默认设置 (除非必要)，以避免系统不稳定或其他意外后果。设置修改不当可能造成系统无法启动。若发生这种情况，试着清除 CMOS 值，并将主板恢复至默认值。(参见本章中的“加载优化默认值”部分或第 1 章中关于电池 / 清除 CMOS 跳线的说明，以了解如何清除 CMOS 值。)

BIOS Setup 程序功能键

<←><→>	移动选择条以选择画面
<↑><↓>	移动选择条以选择一个项目
<Enter>	执行命令或进入子菜单
<Esc>	主菜单：退出 BIOS Setup 程序 子菜单：退出当前子菜单
<F1>	显示一般帮助说明
<F3>	将当前子菜单恢复至之前的 BIOS 设置
<F9>	为当前子菜单加载优化的 BIOS 默认设置
<F10>	保存所有更改，然后退出 BIOS Setup 程序

- **Main (主菜单)**
此设置页面包含标准兼容 BIOS 中的所有项目。
- **Advanced (高级)**
此设置页面包含 AMI BIOS 特殊增强功能的所有项目。
(例如：自动检测风扇和温度状态，自动配置硬盘参数。)
- **Chipset (芯片组)**
此设置页面包括与北桥和南桥功能配置相关的所有子菜单选项。
(例如：自动检测风扇和温度状态，自动配置硬盘参数。)
- **Security (安全)**
更改、设置或禁用管理员和用户密码。 配置管理员密码后，可以限制对系统和 BIOS Setup 的访问。
管理员密码允许您在 BIOS Setup 中进行更改。
用户密码只允许您查看 BIOS 设置，而不能更改。
- **Server Management (服务器管理)**
服务器附加功能启用 / 禁用设置菜单。
- **Boot Options (引导选项)**
此设置页面提供与配置引导序列相关的多个项目。
- **Boot Manager (引导管理器)**
在此设置页面中配置引导设备。
- **Exit (退出)**
将 BIOS Setup 程序中的所有更改保存到 CMOS，然后退出 BIOS Setup。(按 <F10> 也可完成此任务。)
放弃所有更改，此前的设置保持有效。按 <Y> 确认消息将退出 BIOS Setup。(按 <Esc> 也可完成此任务。)

2-1 Main (主) 菜单

一旦进入 BIOS Setup 程序，屏幕上显示如下所示的 Main (主) 菜单。使用箭头键在项目间移动，然后按 <Enter> 接受或进入其他子菜单。

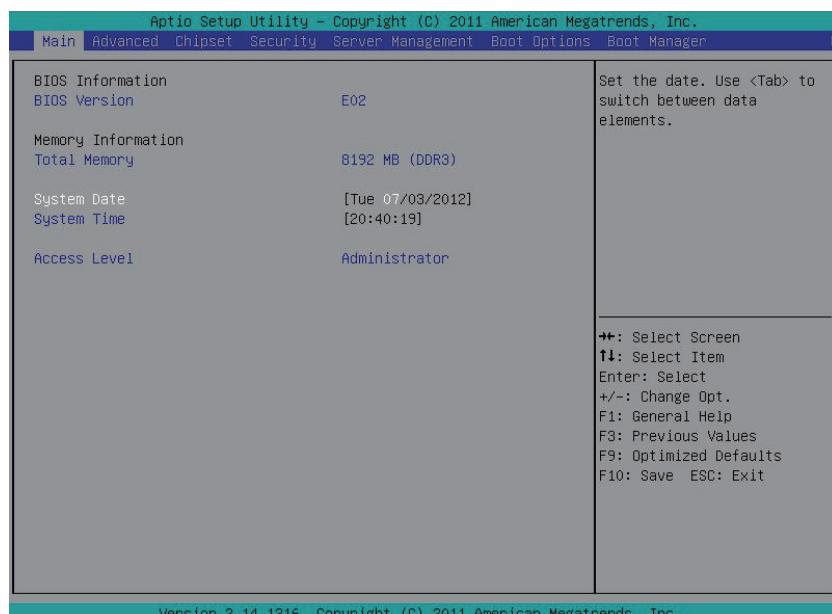
Main (主) 菜单帮助

关于高亮显示的设置选项的屏幕说明显示在 Main (主) 菜单的底部行中。

子菜单帮助

在子菜单中时，按 <F1> 显示菜单中可用功能键的帮助画面（一般帮助）。按 <Esc> 退出帮助画面。关于每个项目的帮助位于子菜单右侧的项目帮助块中。

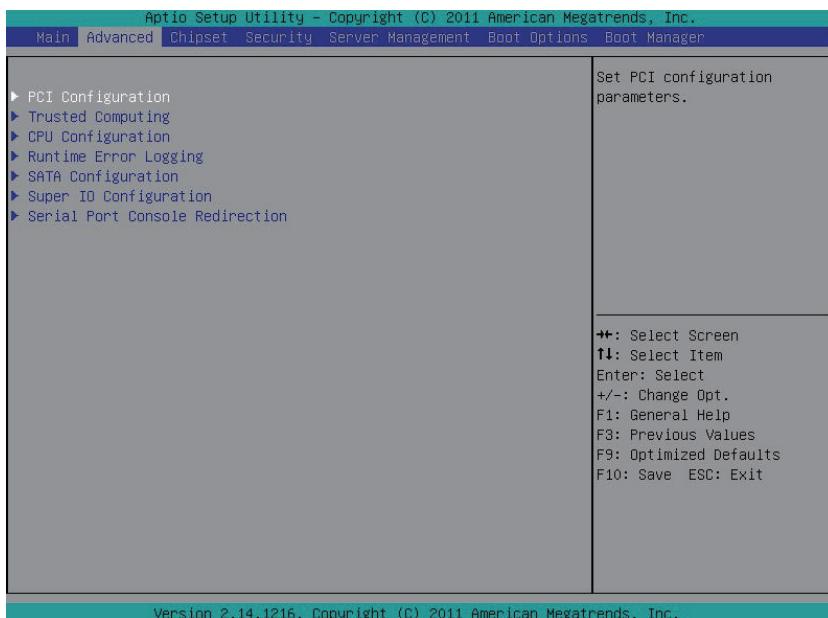
- 当系统变得不稳定时，可以选择 Load Default Values（加载默认值）项目将系统恢复至默认状态。
- 本章中介绍的 BIOS Setup 菜单仅供参考，可能因 BIOS 版本不同而异。



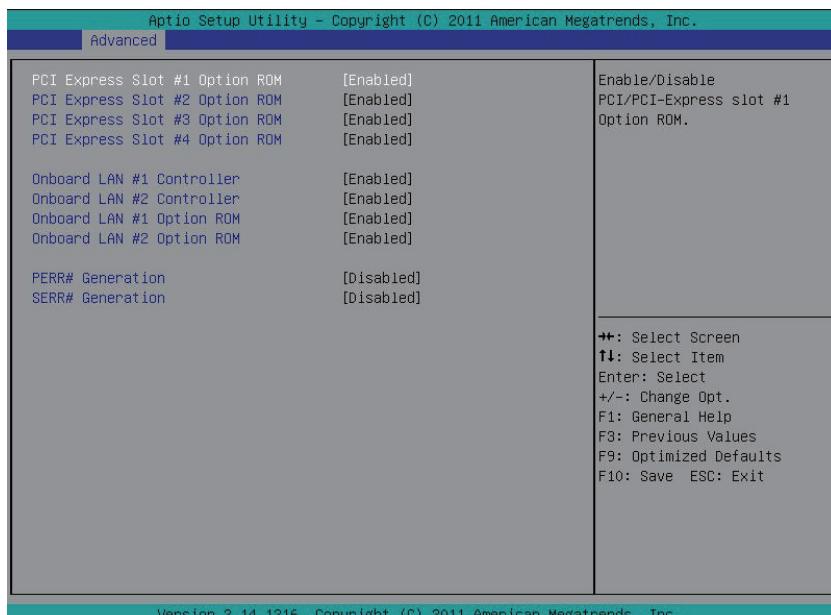
- ☞ **BIOS Information (BIOS 信息)**
- ☞ **BIOS Version (BIOS 版本)**
 - 显示 BIOS setup utility 的版本号。
- ☞ **Memory Information (内存信息)**
- ☞ **Total Memory (总计内存)**
 - 在 POST 期间确定目前的内存总量。
- ☞ **System Date (系统日期)**
 - 设置日期，格式为工作日 - 月 - 日 - 年。
- ☞ **System Time (系统时间)**
 - 设置系统时间，格式为时 - 分 - 秒。
- ☞ **Access Level (访问级别)**
 - 显示当前访问级别信息。

2-2 Advanced (高级) 菜单

Advanced (高级) 菜单中显示的子菜单选项用于配置各个硬件组件的功能。选择一个子菜单项目，然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。



2-2-1 PCI 配置



Version 2.14.1216, Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

☛ PCI Express Slot 1/2/3/4 I/O ROM (PCI Express 插槽 1/2/3/4 I/O ROM)

启用时，此设置将为相关 PCI-E 插槽初始化设备扩展 ROM。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☛ Onboard LAN1/2 Controller (板载 LAN1/2 控制器)

启用 / 禁用板载 LAN 控制器。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☛ LAN1/2 Option ROM (LAN1/2 选件 ROM)

启用 / 禁用板载 LAN1 设备并初始化设备扩展 ROM。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☛ PERR Generation (PERR 生成)

当此项设为启用时，会生成 PCI 总线奇偶校验错误 (PERR) 并传递到 NMI。

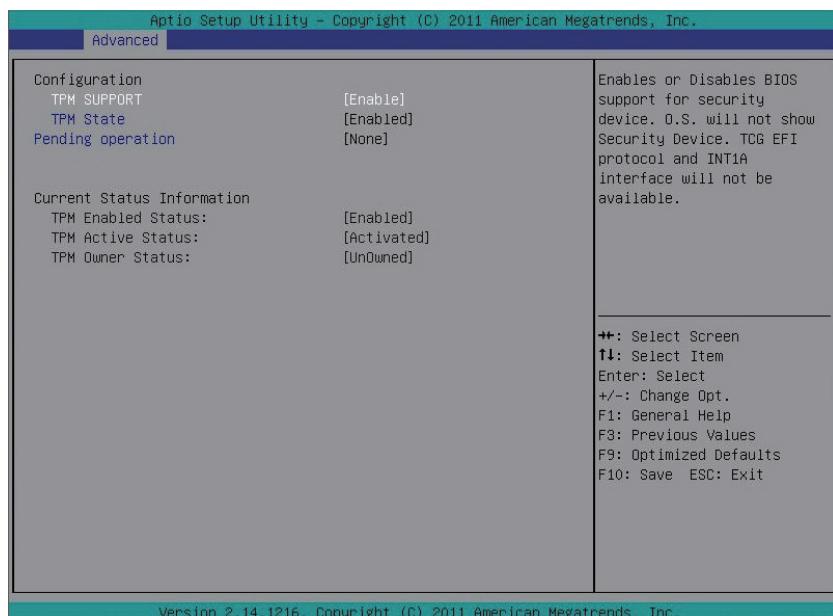
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☛ SERR Generation (SERR 生成)

当此项设为启用时，会生成 PCI 总线系统错误 (SERR) 并传递到 NMI。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

2-2-2 信任计算



⌚ TPM Support (TPM 支持)

选择 Enabled (启用) 时激活 TPM 支持功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

⌚ TPM State (TPM 状态)^(注意)

选择 Enabled (启用) 时激活 TPM 状态功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

⌚ Pending Operation (待执行操作)^(注意)

决定在操作等待执行时的动作。

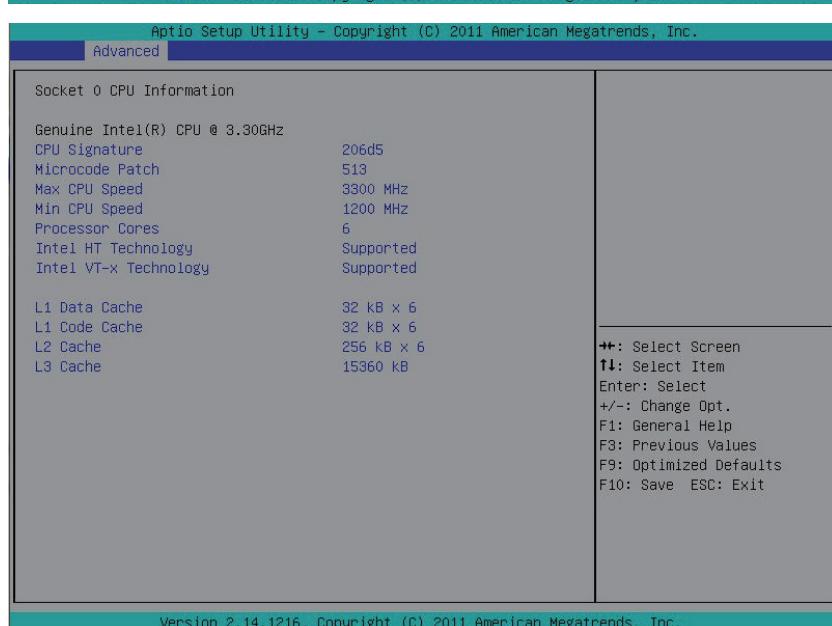
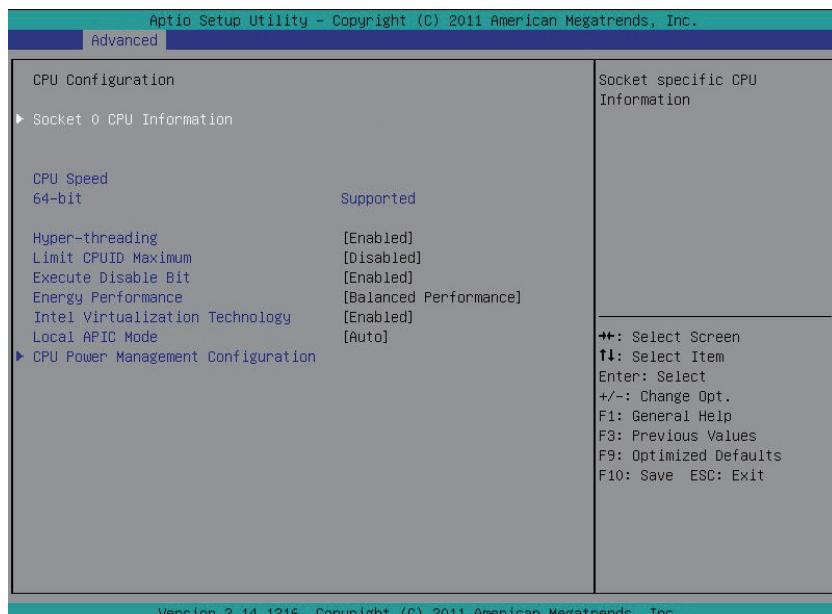
可用选项: None (无)。默认设置是 None (无)。

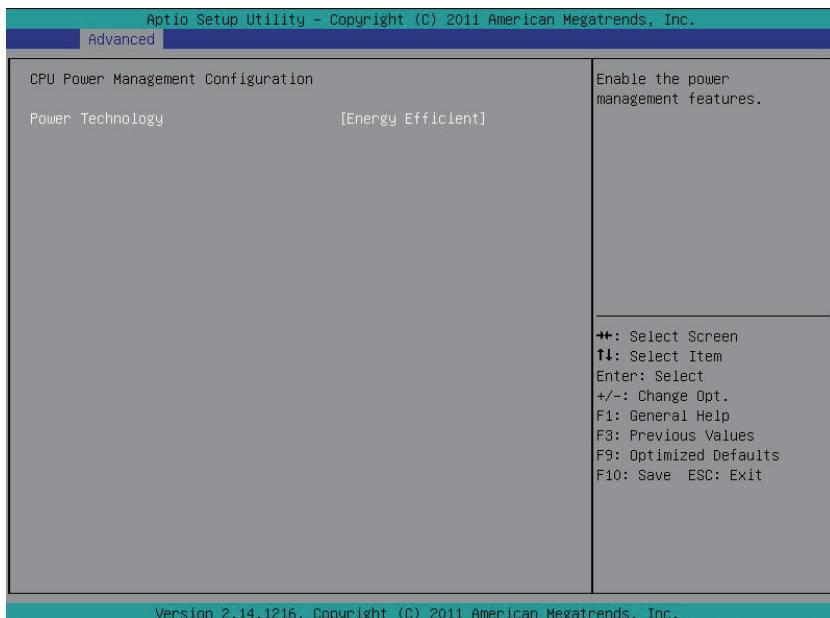
⌚ Current Status Information (当前状态信息)

显示当前 TPM 状态信息。

(注意) 当连接了 TPM 模块时，显示此项目。

2-2-3 CPU 配置





☞ **Socket 0 Information (插座 0 信息)**

☞ **CPU Signature (CPU 签名)**

显示处理器 ID 信息。

☞ **Microcode Patch (微代码补丁)**

显示微代码补丁。

☞ **Max CPU Speed (CPU 最大速度)**

显示处理器最大速度。

☞ **Min CPU Speed (CPU 最小速度)**

显示处理器最小速度。

☞ **Processor Cores (处理器内核)**

显示处理器内核信息。

☞ **Intel HT Technology (Intel HT 技术)**

显示 Intel 超线程技术功能支持信息。

☞ **Intel VT-x Technology (Intel VT-x 技术)**

显示 Intel 虚拟技术功能支持信息。

☞ **Cache Information (缓存信息)**

☞ **L1 Data Cache (L1 数据缓存)**

显示 L1 数据缓存信息。

☞ **L1 Code Cache (L1 代码缓存)**

显示 L1 代码缓存信息。

☞ **L2 Cache (L2 缓存)**

显示每个内核的 L2 缓存信息。

- ☞ **L3 Cache (L3 缓存)**
显示每个插槽总计 L3 缓存的信息。
- ☞ **CPU Speed (CPU 速度)**
显示当前安装的 CPU 的速度。
- ☞ **64-bit (64 位)**
显示所安装的 CPU 的支持信息。
- ☞ **Hyper-threading (超线程)**
Intel 超线程技术允许单个处理器同时执行两个或多个独立的线程。当超线程启用时，多线程软件应用程序可以执行它们的线程，从而提高性能。
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
- ☞ **Limit CPUID Maximum (限制 CPUID 最大)**
若启用，处理器会在查询时将最大 CPUID 输入值限定为 03h，即使处理器支持更高 CPUID 输入值也不例外。
若禁用，处理器会在查询时返回处理器的实际最大 CPUID 输入值。
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
- ☞ **Execute Disable Bit (执行禁制位)**
启用时，处理器禁止执行纯数据存储页面中的代码。这在一定程度上可防止缓冲区溢出攻击。
禁用时，处理器不限制执行存储区域中的代码。这会造成处理器更容易遭受缓冲区溢出攻击。
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
- ☞ **Energy Performance (能耗性能)**
Energy Performance Bias (能耗性能偏差) 是 Intel CPU 的一项功能。
MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 寄存器中的值越大，CPU 节省的功率越多，但性能会降低。
注意：如果操作系统 (如 Windows 2008 或 Linux 新版本) 支持，则此寄存器也由操作系统更改。
可用选项：
 - Performance (性能)：向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 0
 - Balanced Performance (均衡性能)：向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 7
 - Balanced Energy (均衡能耗)：向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 11
 - Energy Efficient (能效)：向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 15默认设置是 Balanced Performance (均衡性能)。
- ☞ **Intel Virtualization Technology (Intel 虚拟技术)**
选择是否启用 Intel 虚拟技术功能。VT 允许单个平台在多个独立的分区运行多个操作系统。
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
- ☞ **Local APIC Mode (本地 APIC 模式)**
选择本地 APIC 模式。如果设为 Auto (自动)，会在需要时使用 x2APIC，否则使用 xAPIC 模式。当 APIC ID 大于 254 时，xAPIC 会禁用 CPU。一些操作系统不支持 x2APIC 模式。
可用选项：Auto (自动) / x2APIC / xAPIC。默认设置是 Auto (自动)。

(注意) 仅当您安装的 CPU 支持此功能时，才显示此项目。有关 Intel CPU 特有功能的详细信息，请访问 Intel 网站。

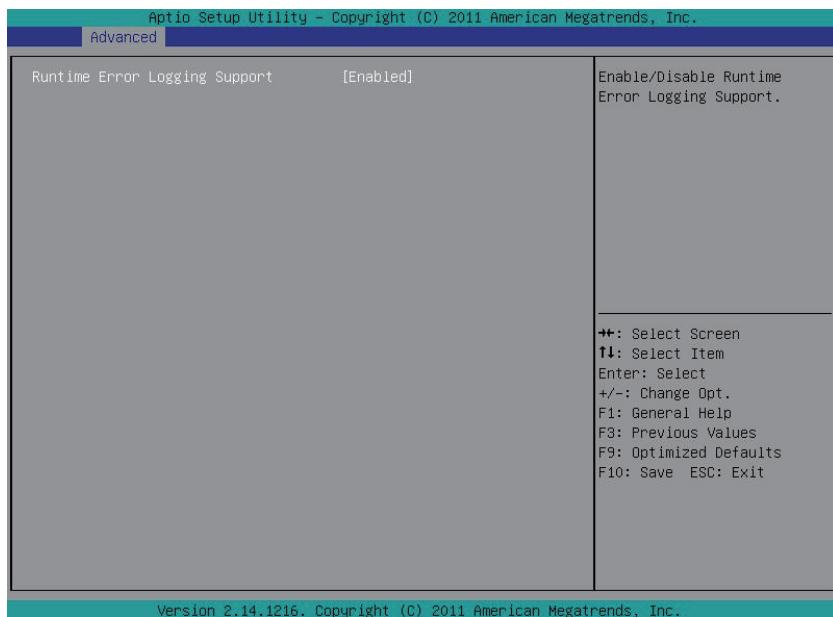
⇨ **CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置)**

⇨ **Power Technology (电源技术)**

配置电源管理功能。

可用选项: Disable (禁用) / Energy Efficient (能效) / Custom (自定义)。默认设置是 **Energy Efficient (能效)**。

2-2-4 运行时间错误日志记录

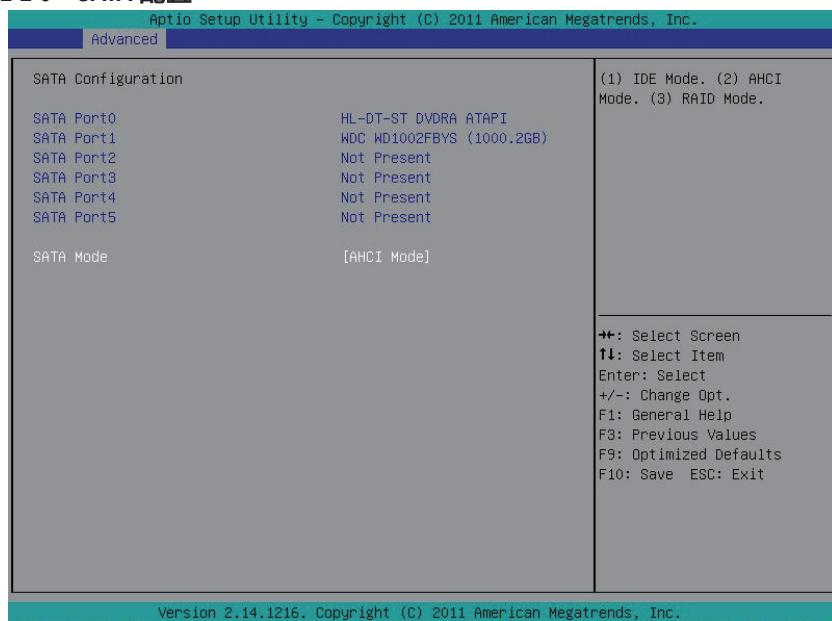


☞ Runtime Error Logging Support (运行时间错误日志记录支持)

启用 / 禁用运行时间错误日志记录支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

2-2-5 SATA 配置



Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

☞ SATA Port 0/1/2/3/4/5 (SATA 端口 0/1/2/3/4/5) (注意)

显示已安装的硬盘驱动器设备的信息。

☞ SATA Mode (SATA 模式)

选择芯片上 SATA 类型。

IDE Mode (IDE 模式): 设为 IDE 时, SATA 控制器禁用其 RAID 功能和 AHCI 功能, 而在 IDE 仿真模式下运行。在此情况下, 不能访问 RAID 设置实用程序。

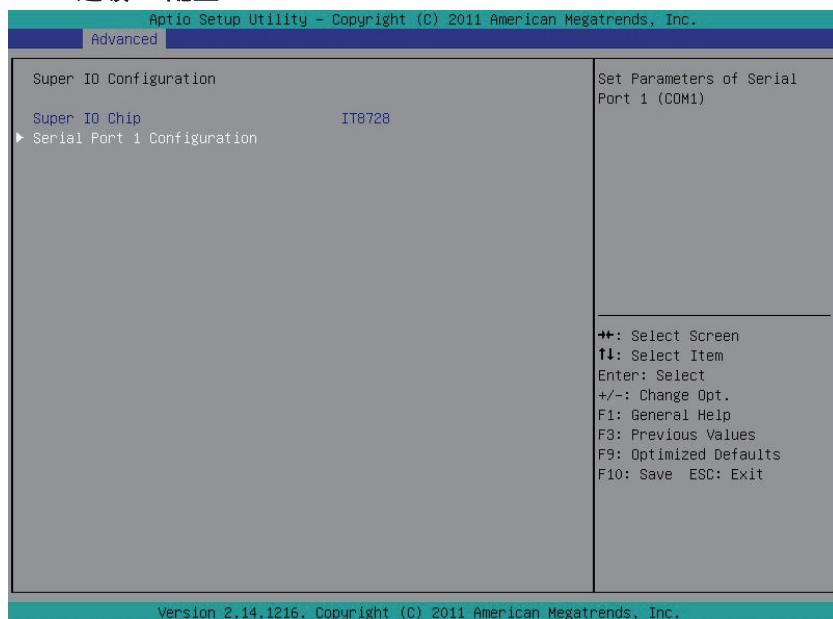
RAID Mode (RAID 模式): 设为 RAID 时, SATA 控制器启用 RAID 和 AHCI 两个功能。您可以在引导时访问 RAID 设置实用程序。

AHCI Mode (AHCI 模式): 设为 AHCI 时, SATA 控制器启用其 AHCI 功能。RAID 功能被禁用, 引导时不能访问 RAID 设置实用程序。

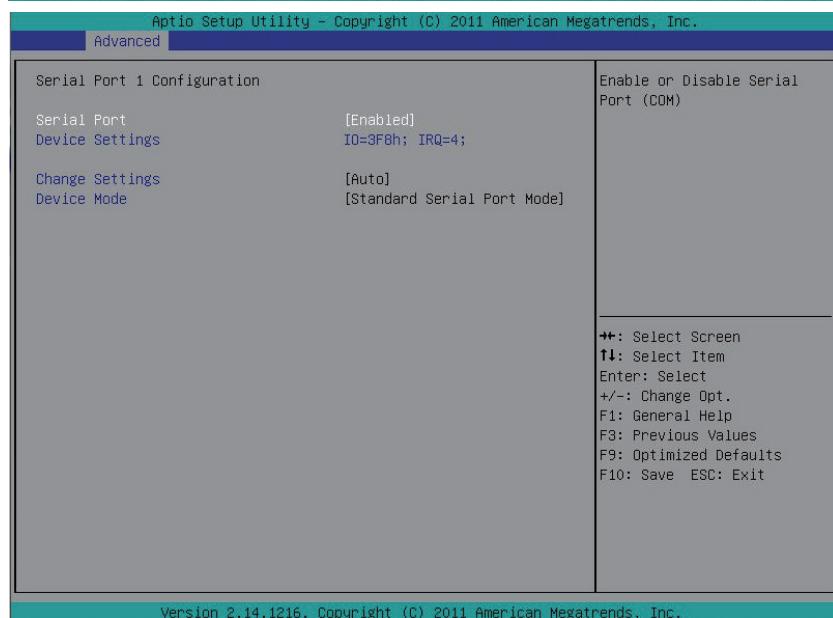
可用选项: IDE/RAID/AHCI/Disabled (禁用)。默认设置是默认设置是 AHCI Mode (AHCI 模式)。

(注意) 当 SATA 模式设为 RAID 模式时, 不显示此项目。

2-2-6 超级 IO 配置



Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.



Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

- ☞ **Serial Port 1/2 Configuration (串行端口 1/2 配置)**
- ☞ **Serial Port (串行端口)**

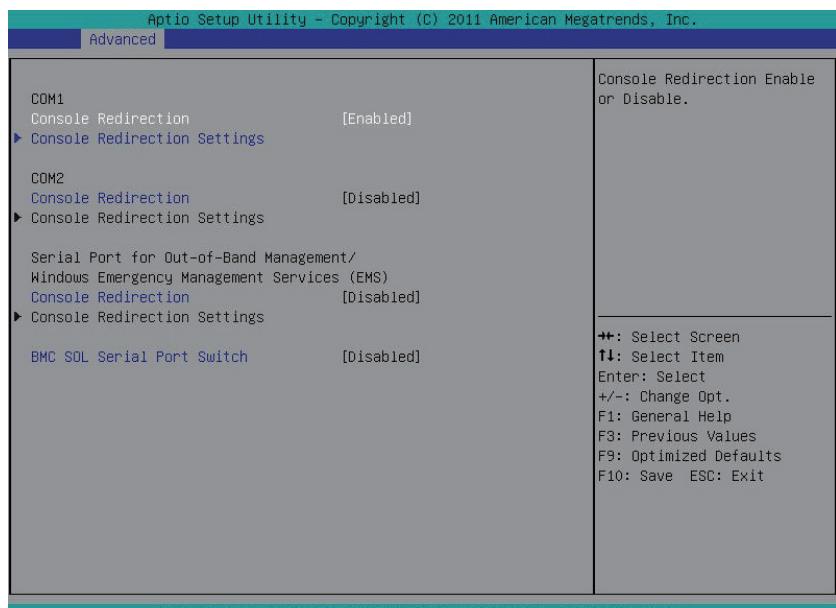
启用时，您可以配置串行端口设置。设为 Disabled (禁用) 时，不显示串行端口的配置。
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
- ☞ **Device Settings (设备设置)**

显示串行端口 1/2 基本 I/O 地址和 IRQ。
- ☞ **Change Settings (更改设置)**

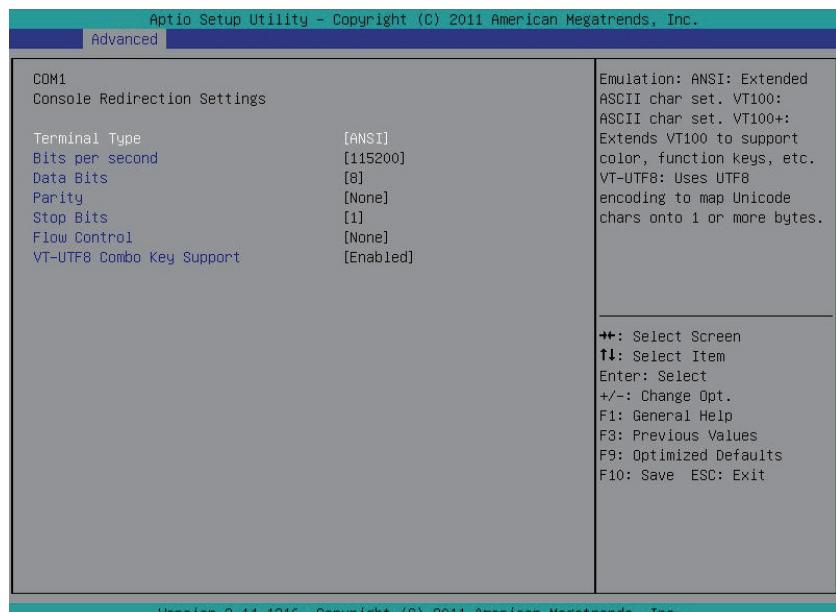
更改串行端口 1/2 设备设置。设为 Auto (自动) 时，允许服务器的 BIOS 或操作系统选择一种配置。
可用选项：Auto/IO=3F8; IRQ=4/IO=3F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/
IO=2F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12 /IO=3E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12/IO=2E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12
- ☞ **Device Mode (设备模式)**

更改串行端口模式。
可用选项：标准串行端口模式 (正常模式) / IrDA 1.0 (HP SIR) 模式 (高速) / ASKIRfdgdg 模式。
默认设置是 Standard Serial Port Mode (标准串行端口模式)。

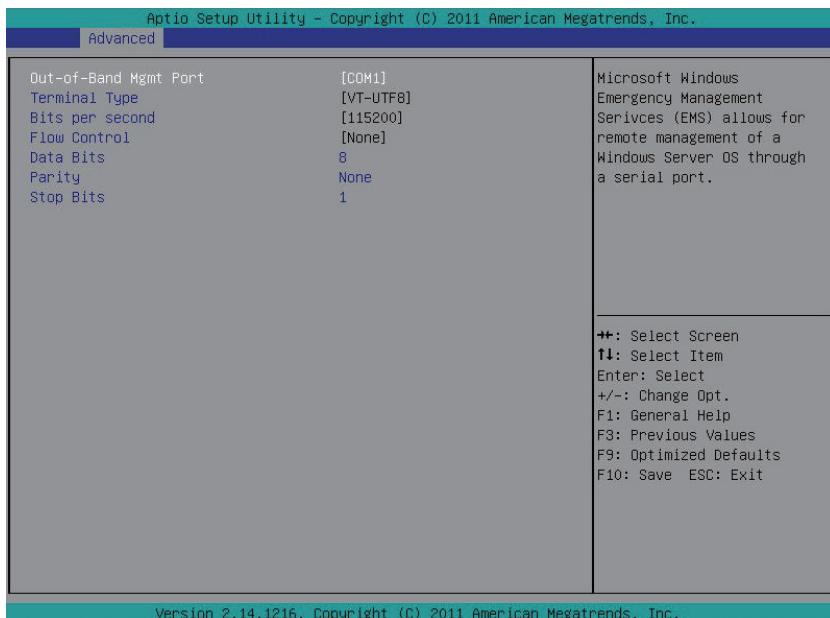
2-2-7 串行端口控制台重定向



Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.



Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.



☞ Console Redirection (控制台重定向)^(注意)

选择是否为指定设备启用控制台重定向。控制台重定向允许用户从远程位置管理系统。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ Console Redirection Settings (控制台重定向设置)

按 [Enter] 进入高级菜单以设定控制台重定向设置。

☞ Terminal Type (终端类型)

选择控制台重定向所使用的终端类型。

可用选项: VT100/VT100+/ANSI /VT-UTF8。

☞ Bits per second (每秒比特数)

选择控制台重定向的波特率。

可用选项: 9600/19200/57600/115200。

☞ Data Bits (数据位)

选择控制台重定向的数据位。

可用选项: 7/8。

☞ Parity (奇偶校验)

奇偶校验位可以与数据位一同发送, 以检测一些传输错误。

Even (偶数): 如果数据位中 1 的数量是偶数, 则奇偶校验位是 0。

Odd (奇数): 如果数据位中 1 的数量是奇数, 则奇偶校验位是 1。

Mark (标志): 奇偶校验位始终为 1。Space (空位): 奇偶校验位始终为 0。

Mark (标志) 和 Space (空位) 奇偶校验不允许检测错误。

可用选项: None (无) / Even (偶数) / Odd (奇数) / Mark (标志) / Space (空位)。

(注意) 定义此项目时, 会提示高级项目。

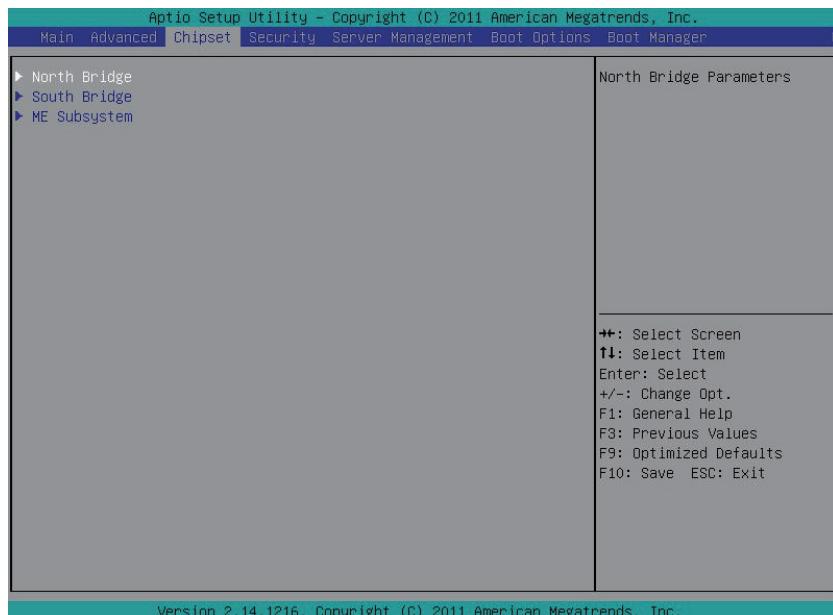
- ☞ **Stop Bits (停止位)**
停止位指明串行数据包的结尾。(起始位指明开始)。标准设置是 1 个停止位。与慢速设备通讯时，可能需要多个停止位。
可用选项：1/2。
- ☞ **Flow Control (流控制)**
流控制可防止缓冲区溢出造成数据丢失。发送数据时，如果接收缓冲区已满，可发送一个“停止”信号停止数据流。一旦缓冲器清空，可发送一个“开始”信号重新启动数据流。硬件流控制使用两根导线来发送 / 停止信号。
可用选项：None (无) / Hardware RTS (硬件 RTS) / CTS。
- ☞ **VT-UTF8 Combo Key Support (VT-UTF8 Combo 键支持)**
启用 / 禁用 VT-UTF8 Combo 键支持。
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。
- ☞ **Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Service (EMS) (带外管理 /Windows 紧急服务用串行端口)**
- ☞ **Console Redirection (控制台重定向)^(注意)**
选择是否为指定设备启用控制台重定向。控制台重定向允许用户从远程位置管理系统。
可用选项 Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
- ☞ **Console Redirection Settings (控制台重定向设置)**
按 [Enter] 进入高级菜单以设定控制台重定向设置。
- ☞ **Out-of-Band Mgmt Port (带外管理端口)**
Microsoft Windows 紧急管理服务 (EMS) 允许通过串行端口远程管理 Windows 服务器操作系统。
可用选项：COM1
- ☞ **BMC SOL Serial Port Switch (BMC SOL 串行端口切换)**
Enabled (启用) : COM1 切换至 AST2300 SOL UART。
Disabled (禁用) : COM1 切换到 IT8728 SOL UART1。
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

(注意) 定义此项目时，会提示高级项目。

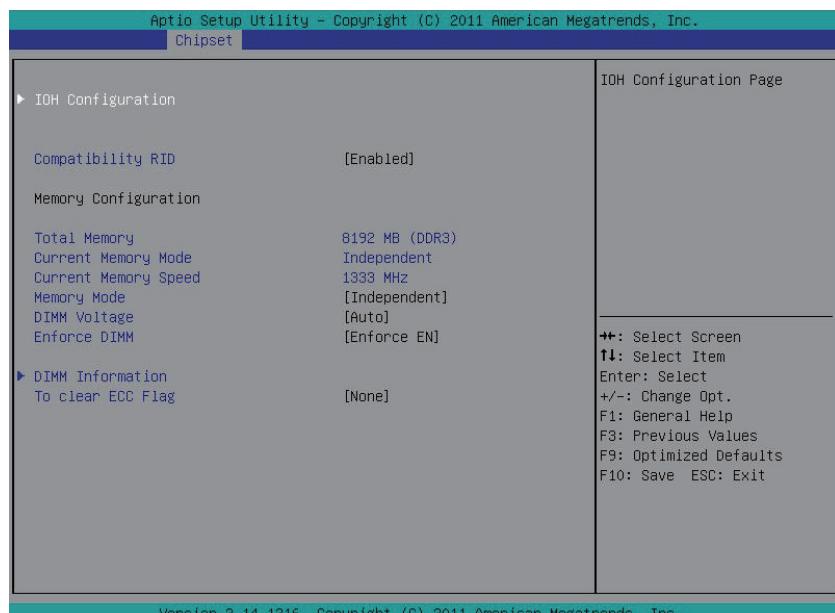
2-3 芯片组菜单

Chipset(芯片组)菜单显示的子菜单选项可配置北桥和南桥的功能。

选择一个子菜单项目，然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。



2-3-1 北桥配置



Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

兼容性 RID (Compatibility RID)

启用 / 禁用兼容性 RID 功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

Memory Configuration (内存配置)

Total Memory (总计内存)

在 POST 期间确定目前的内存总量。

Current Memory Mode (当前内存模式)

显示当前内存模式。内存模式可在 Memory Mode (内存模式) 项目中确定。

Current Memory Speed (当前内存速度)

显示当前内存速度。

Memory Mode (内存模式)

决定内存模式。

当设为 Independent (独立) 模式时, 操作系统可以使用所有 DIMM。

设为 Mirroring (镜像) 模式时, 主板为内存中的所有数据维持两个相同的 (备份) 副本。

设为 Lockstep 模式时, 主板使用两个内存区域来并行运行同一组操作。

当设为 Sparing (备用) 模式时, 使用预设的可更正错误数量阈值来触发故障切换。

备用内存投入使用, 并取代故障内存而成为活动内存。

可用选项: Independent (独立) / Mirroring (镜像) / Lockstep / Sparing (备用)。

☞ **DIMM Voltage (DIMM 电压)**

配置 DIMM 电压。

可用选项: Auto (自动) / Force 1.5v (强制 1.5v) / Force 1.35v (强制 1.35v)。默认设置是 Auto (自动)。

☞ **Enforce DIMM (强制 DIMM)**

强制 POR 功能。禁用时，系统将强制 1600MHz LRDIMM。

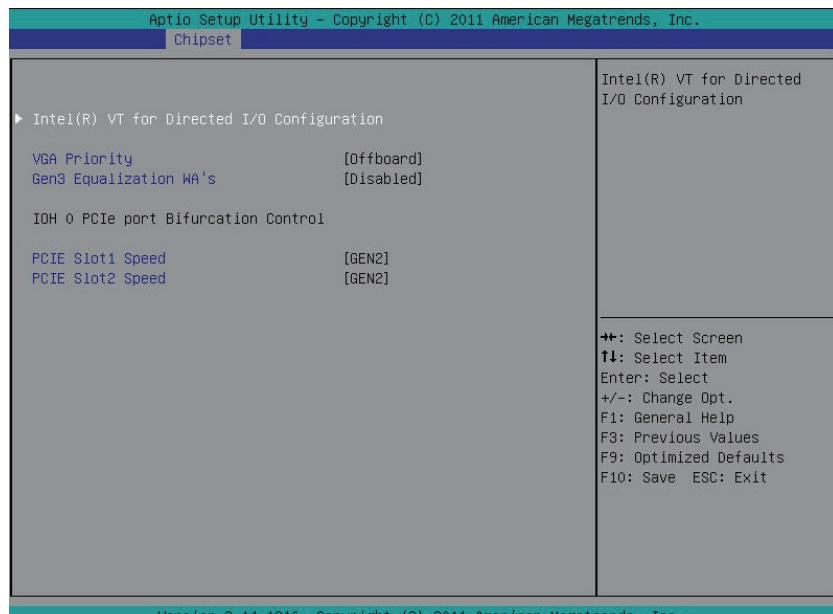
可用选项: 强制 EN / 伸展 EN / 强制 DIS。默认设置是 Enforce EN (强制 EN)。

☞ **To clear ECC Flag (清除 ECC 标志)**

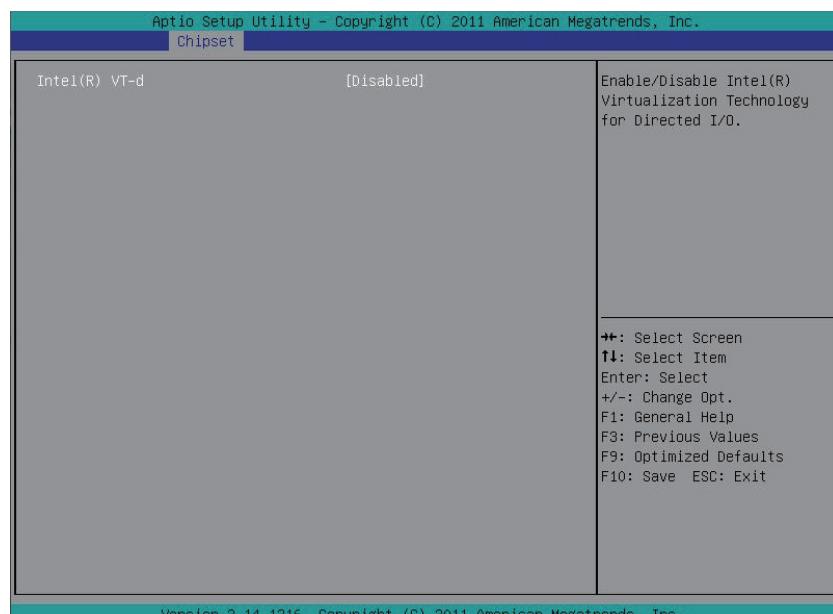
清除 ECC 标志功能。

可用选项: None (无)。默认设置是 None (无)。

2-3-1-1 IOH 配置



Version 2.14.1216, Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.



Version 2.14.1216, Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

- ☞ **IOH Configuration (IOH 配置)**
- ☞ **Intel(R) VT for Directed I/O Configuration (Intel(R) VT for Directed I/O 配置)**
- ☞ **VGA Priority (VGA 优先级)**

定义显示设备优先级。
- ☞ **Gen3 Equalization WA's**

启用 / 禁用 Gen3 Equalization Workaround 支持。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
- ☞ **IOH 0 PCIe port Bifurcation Control (IOH 0 PCIe 端口分支控制)**
- ☞ **IOU1 - PCIe Port (IOU1 - PCIe 端口)**

可用选项: x4x4/x8。
- ☞ **POR T1A Link Speed (端口 1A 链接速度)**

可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。
- ☞ **IOU2 - PCIe Port (IOU2 - PCIe 端口)**

可用选项: x4x4x4x4/x4x4x8/x8x4x4/x8x8/x16。
- ☞ **POR T2A Link Speed (端口 2A 链接速度)**

可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。
- ☞ **IOU3 - PCIe Port (IOU3 - PCIe 端口)**

可用选项: x4x4x4x4/x4x4x8/x8x4x4/x8x8/x16。
- ☞ **POR T3A Link Speed (端口 3A 链接速度)**

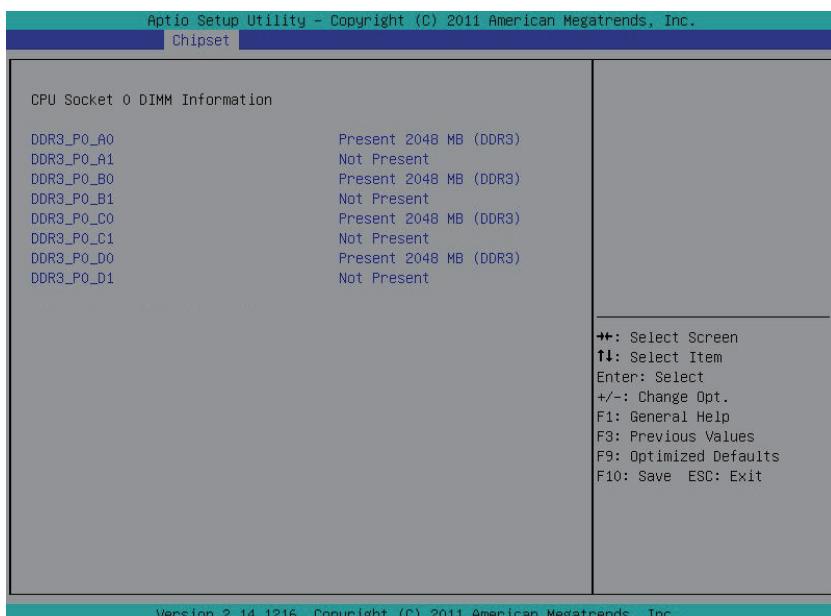
可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。
- ☞ **POR T3C Link Speed (端口 3C 链接速度)**

可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。
- ☞ **Intel(R) VT-d**

启用 / 禁用 Intel VT-d 技术功能。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
- ☞ **Intel(R) VT-d**

启用 / 禁用 Intel VT-d 技术功能。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

2-3-1-2 DIMM 信息



☞ DIMM Information (DIMM 信息):

☞ DIMM Group: CPU Socket 0 DIMM Information (DIMM 组: CPU 插座 0 DIMM 信息)

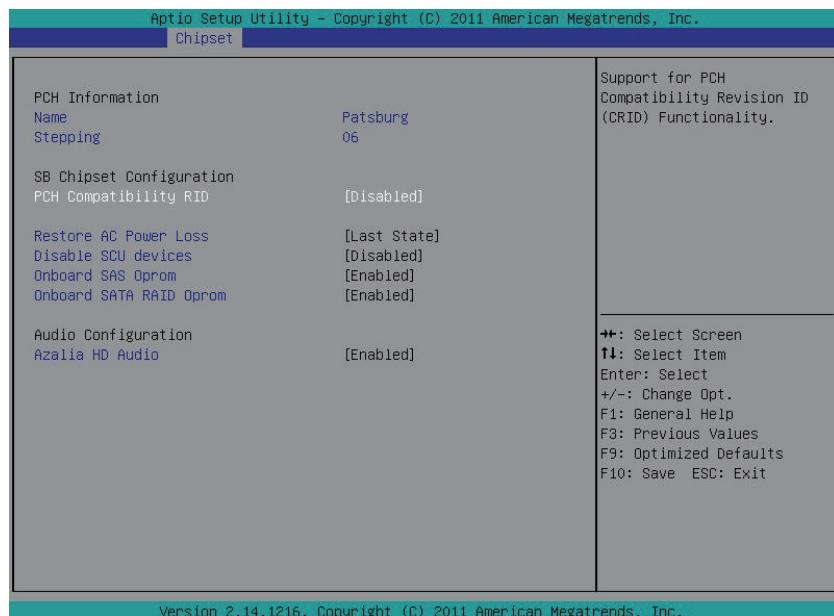
CPU 插座 0:

DDR3_P0_A0/DDR3_P0_A1/DDR3_P0_B0/DDR3_P0_B1/DDR3_P0_C0/DDR3_P0_C1

状态

每个 DDR3 插槽安装的内存容量。

2-3-2 南桥配置



Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

☞ PCH Information (PCH 信息) :

☞ Name/Stepping Information (名称 / 步进信息)

显示南桥的名称和步进信息。

☞ SB Chipset Configuration (SB 芯片组配置)

☞ PCH Compatibility RID (PCH 兼容性 RID)

启用 / 禁用 PCH 兼容性 RID 支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ Restore on AC Power Loss (交流断电恢复)^(注意)

定义在系统因交流断电而关机后恢复至哪种电源状态。设为 Last State (前一状态) 时, 系统将恢复至关机前的有效电源状态。设为 Stay Off (保持关机) 时, 系统在电源关闭后保持关机状态。

可用选项: Last State (前一状态) / Stay Off (保持关机) / Power On (开机)。默认设置视 BMC 设置而定。

☞ Disable SCU devices (禁用 SCU 设备)

启用 / 禁用 Patsburg SCU 设备。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)

☞ Onboard SAS oeprom (板载 SAS oprom)

启用 / 禁用板载 SAS 选件 ROM。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

(注意) 当电源策略由 BMC 控制时, 请等待 15-20 秒, 让 BMC 保存最后电源状态。

☞ **Onboard SATA RAID oprom (板载 SATA RAID oprom)**

启用 / 禁用板载 SATA RAID 选项 ROM。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

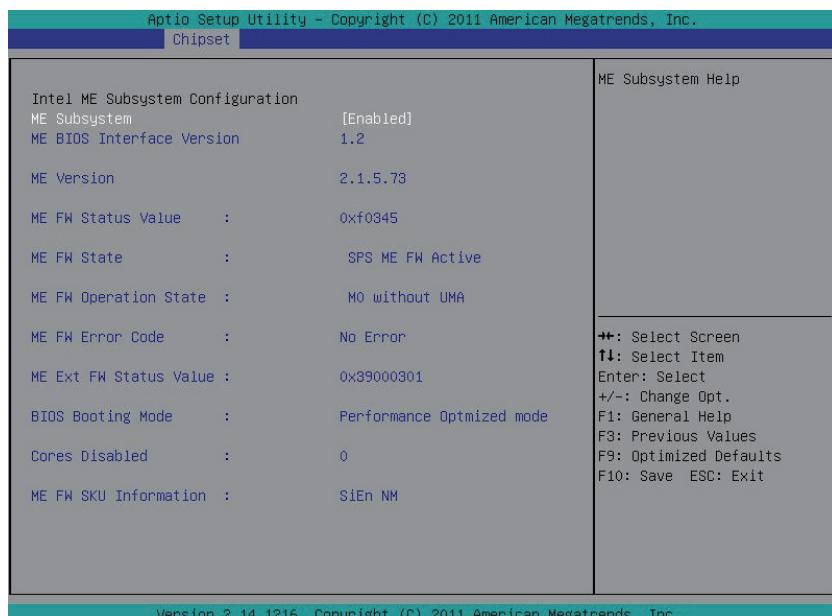
☞ **Audio Configuration (音频配置)**

☞ **Azalia HD Audio (Azalia HD 音频)**

启用 / 禁用板载 Azalia HD 音频。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

2-3-3 ME 子系统



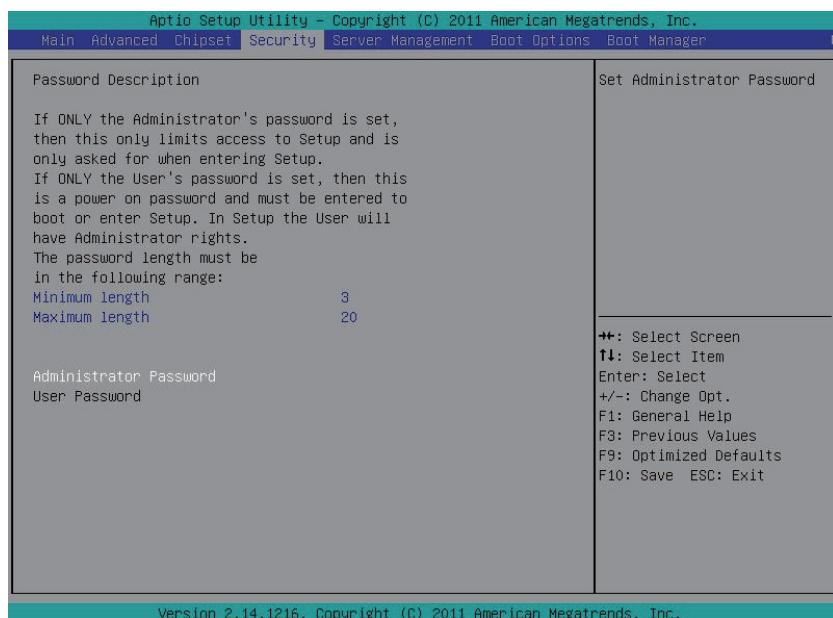
ME Subsystem Configuration (ME 子系统配置)

启用 / 禁用 ME 子系统配置。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

2-4 安全菜单

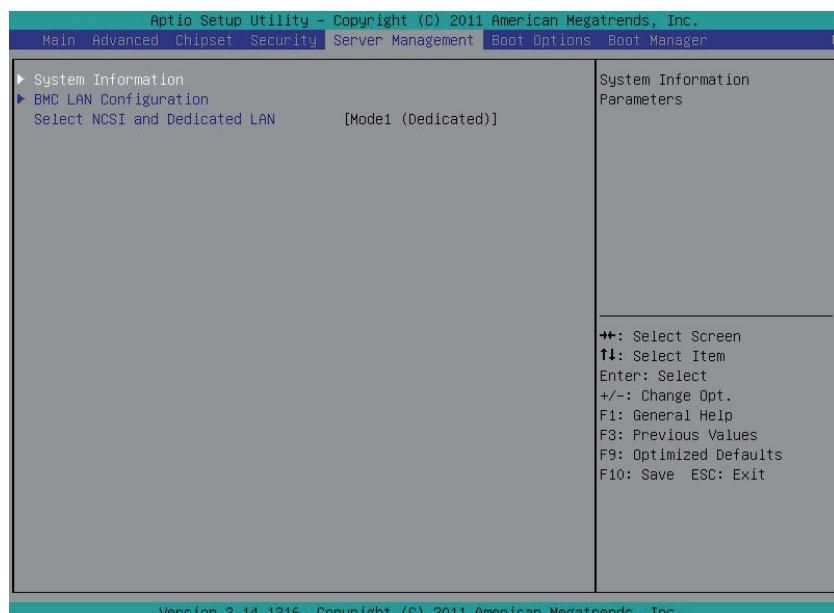
在 Security(安全) 菜单中，您可以设置访问密码，以保护系统，避免未经授权使用。



您可以设置两种密码：

- 管理员密码
 - 输入此密码后，用户可以访问和更改 Setup Utility 中的所有设置。
 - 用户密码
 - 输入此密码时，用户对 Setup 菜单的访问受到限制。为启用或禁用此字段，必须先设置管理员密码。用户只能访问和修改“系统时间”、“系统日期”和“设置用户密码”等字段。
- ☞ **Administrator Password (管理员密码)**
按 Enter 配置管理员密码。
- ☞ **User Password (用户密码)**
按 Enter 配置用户密码。

2-5 服务器管理菜单



Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

☞ System Information (系统信息)

显示基本系统 ID 信息以及 BIOS 版本。按 Enter 进入相关子菜单。

☞ BMC LAN Configuration (BMC LAN 配置)

BMC LAN 配置。按 Enter 进入相关子菜单。

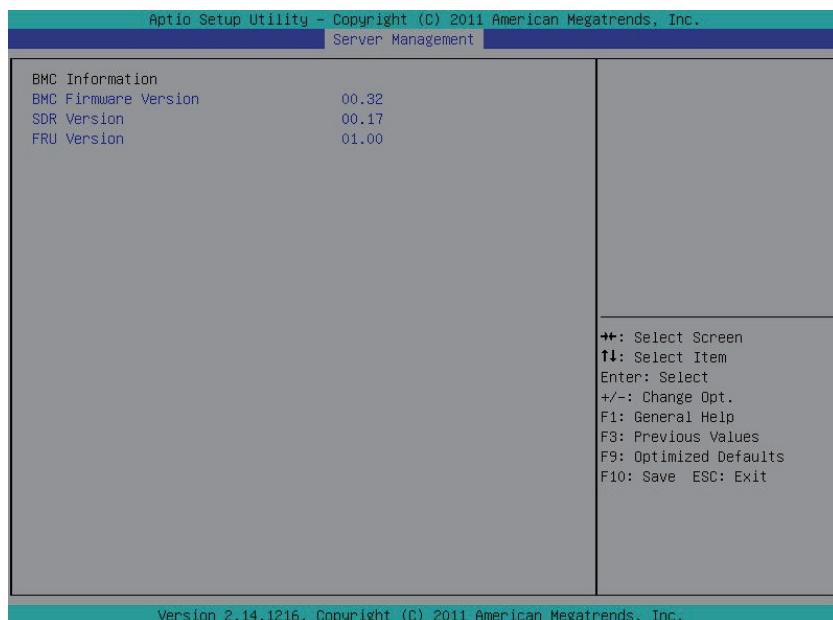
☞ Select NCSI and Dedicated LAN (选择 NCSI 和专用 LAN)

切换 NCSI 和专用 LAN，发送 KCS 命令。

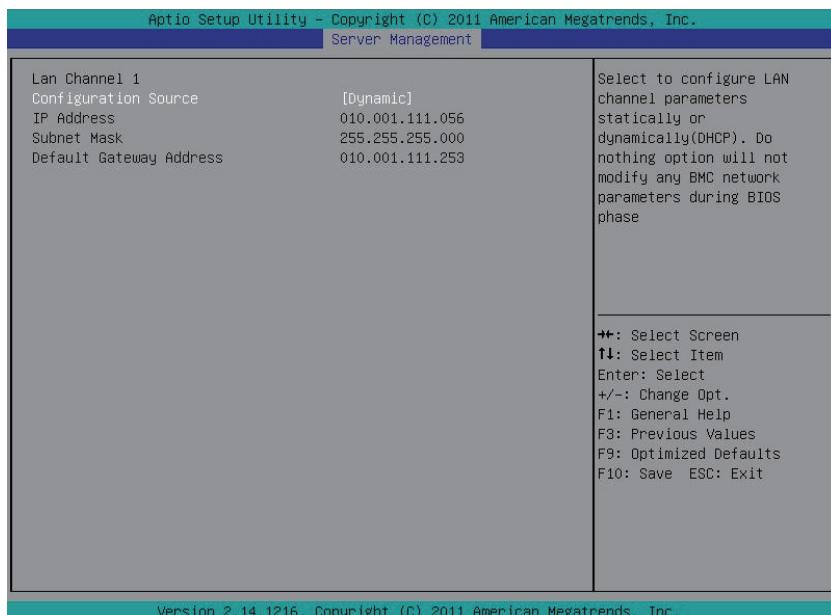
可用选项：模式 2 (NCSI) / 模式 1 (专用)。

2-5-1 系统信息

System Management (系统管理) 子菜单页面中简要显示基本系统 ID 信息以及系统产品信息。此画面中的项目不可配置。



2-5-2 BMC LAN 配置



☞ Lan Channel (Lan 通道)

☞ Configuration Source (配置来源)

选择此项以静态或动态 (DHCP) 配置 LAN 通道参数。Do nothing (无操作) 选项在 BIOS 阶段不修改任何 BMC 网络参数。

可用选项: Static (静态) / Dynamic (动态) / Do Nothing (无操作)。

☞ IP Address (IP 地址)

显示 IP 地址信息。

☞ Subnet Mask (子网掩码)

显示子网掩码信息。

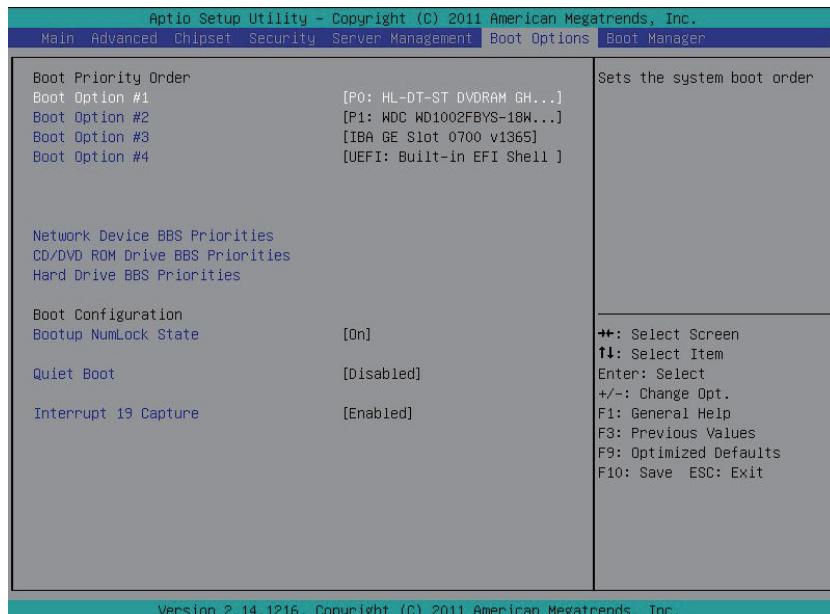
请注意, IP 地址必须由 4 组三位数字组成, 如 192.168.000.001。

☞ Default Gateway Address (默认网关地址)

显示默认网关地址信息。

2-6 Boot Option (引导选项) 菜单

在引导菜单中，设置系统引导期间的驱动器优先级。如果指定的传统驱动器不能引导，BIOS setup 会显示一条错误消息。



☞ Boot Priority Order (引导优先顺序)

☞ Boot Option (引导选项)

按 Enter 配置引导优先级。

在默认情况下，服务器按下列顺序搜索引导设备：

1. UEFI 设备。
2. 硬盘驱动器。
3. 网络设备 (网络设备)

☞ Network Device BBS Priorities (网络设备 BBS 优先级)

按 Enter 配置引导优先级。

☞ CD/DVD ROM Device BBS Priorities (CD/DVD ROM 驱动器 BBS 优先级)

按 Enter 配置引导优先级。

☞ Hard Drive BBS Priorities (硬盘驱动器 BBS 优先级)

按 Enter 配置引导优先级。

☞ Bootup Configuration (引导配置)

☞ Bootup NumLock State (引导 NumLock 状态)

启用或禁用引导 NumLock 功能。

可用选项：On (开启) / Off (关闭)。默认设置是 On (开启)。

☞ **Quiet Boot (安静引导)**

允许或禁止在 POST 期间显示徽标。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

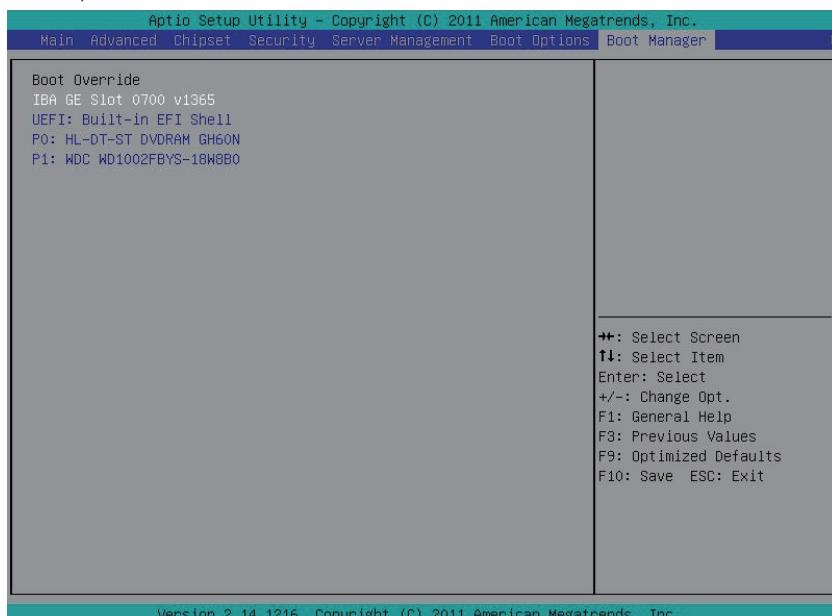
☞ **Interrupt 19 Capture (中断 19 捕获)**

中断 19 是用于处理引导盘功能的软件中断。启用时, 此 BIOS 功能允许主机适配器的 ROM BIOS 在引导过程中“捕获”中断 19, 以便与这些适配器相连的驱动器能用作引导盘。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

2-7 Boot Manager (引导管理器)

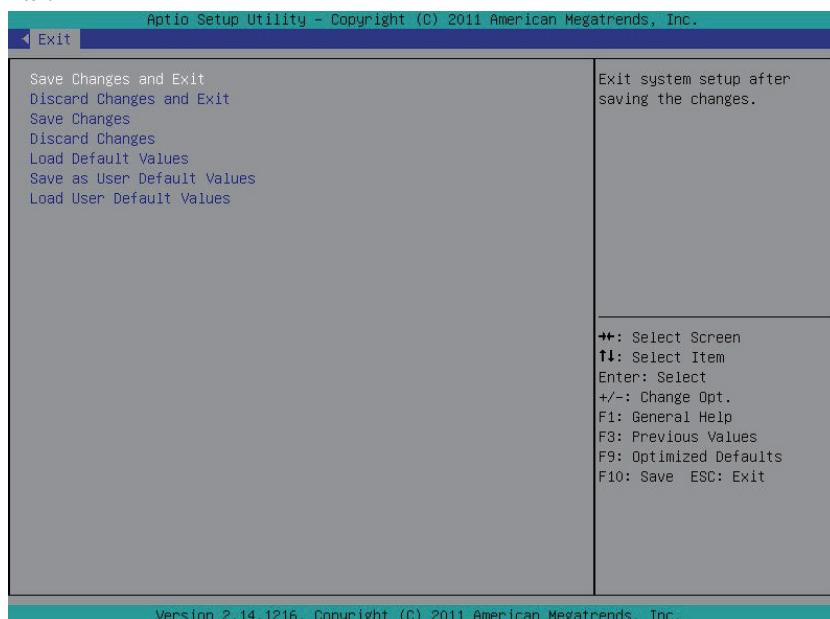
在 Boot manager (引导管理器) 菜单中指定引导驱动器。如果指定的传统驱动器不能引导，BIOS setup 会显示一条错误消息。



- ☞ **Boot Override (引导取代)**
- ☞ **IBA BE Slot 0700v1365 (IBA BE 插槽 0700 v1365):**
按 Enter 配置作为引导驱动器的设备。
- ☞ **UEFI: Built-in EFI Shell (内置 EFI Shell)**
按 Enter 配置作为引导驱动器的设备。

2-8 Exit (退出) 菜单

Exit (退出) 菜单显示从 BIOS setup 退出的各种选项。高亮显示任一退出选项，然后按 Enter。



☞ Save Changes and Exit (保存更改并退出)

保存所做的更改，然后关闭 BIOS setup。

可用选项：Yes (是) / No (否)。

☞ Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

放弃所做的更改，并关闭 BIOS setup。

可用选项：Yes (是) / No (否)。

☞ Save Changes (保存更改)

保存在 BIOS setup 中所做的更改。

可用选项：Yes (是) / No (否)。

☞ Discard Changes (放弃更改)

放弃在 BIOS setup 中所做的所有更改。

可用选项：Yes (是) / No (否)。

☞ Load Default Values (加载默认值)

为所有 BIOS setup 参数加载默认设置。Setup 默认设置会消耗较高的资源。如果您使用的是低速内存芯片或其他类型的低性能组件，若选择加载这些设置，系统可能无法正常工作。

可用选项：Yes (是) / No (否)。

☞ Save as User Default Values (另存为用户默认值)

保存为用户默认值，并关闭 BIOS setup。

可用选项：Yes (是) / No (否)。

☞ **Load User Default Values (加载用户默认值)**

为所有 BIOS setup 参数加载用户默认设置。

可用选项: Yes (是) / No (否)。

第3章 附录

3-1 管理声明

规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，以及不可向第三方透露文件内容，也不被使用于任何未经授权的目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的变动范围。

我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如RoHS(电器电子设备使用某些危害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE(废电器及电子设备指令 Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的『最终产品』内回收再利用或再使用大多数的原材料。

电器电子设备使用某些危害物质限制RoHS指令的声明

技嘉产品无有意添加危害物质(镉，铅，汞，六价铬，多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，使符合RoHS要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

废电器及电子设备WEEE指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的2002/96/EC废电器及电子设备指令。废电器及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电器及电子设备及它们的零部件。在指令下，使用设备必须标明记号、分开地收集，并且正确地处理。

WEEE 标志陈述

以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，象征此产品不得并同其他废弃物处理。

相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。更多关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用细部信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务窗口、或是您购买产品的地点联系。



- 当您的电器或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您「最终产品」中协助回收再利用、再使用，您可以在您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。

最后，我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点(适用的话)，来实践其他环境友善的行动，回收再利用此产品所交付的内部与外部包装材(包含运输货柜)，并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有你的帮助，我们才能减少生产电器及电子设备所需自然资源的数量，尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用，所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境，以及与正确的处理来增进我们的生活品质。

中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求(China RoHS)提供以下的表格：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂、散热膏、标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						